

LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902、LM2902x、LM2902xx、LM2902xxx 四路运算放大器

1 特性

- 下一代 LM324B 和 LM2902B
- B 版本可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902
- 改进了 B 版本的规格
 - 电源电压范围：3V 至 36V (B、BA 版本)
 - 低输入失调电压：±2mV (BA 版本) / 3mV (B 版本)
 - ESD 等级：2kV (HBM)，1.5kV (CDM)
 - EMI 抑制：集成射频和 EMI 滤波器
 - 低输入偏置电流：最大值为 50nA (在 -40°C 至 +125°C 范围内)
- 共模输入电压范围包括 V₋
- 输入电压差最高可达到电源电压
- 有关双路 B 版本，请参阅 [LM358B](#) 和 [LM2904B](#)

2 应用

- 商用网络和服务电源单元
- 多功能打印机
- 电源和移动充电器
- 台式计算机和主板
- 室内外空调
- 洗衣机、烘干机和冰箱
- 交流逆变器、串式逆变器、中央逆变器和变频器
- 不间断电源

3 说明

LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本，其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。

这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值，其特性包括低失调电压 (600μV，典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。

LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定，每个放大器可实现最大 3mV (LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV) 的低失调电压和 240μA (典型值) 的静态电流。高 ESD (2kV HBM 和 1.5kV CDM) 和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。

器件信息

器件型号 ⁽¹⁾	封装	封装尺寸 ⁽²⁾
LM124、LM224、LM224A、LM224K、LM224KA、LM324、LM324A、LM324B、LM324BA、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902B、LM2902BA、LM2902K、LM2902KAV、LM2902KV	D (SOIC , 14)	8.65mm × 6mm
LM324、LM324A、LM324B、LM324BA、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902B、LM2902BA、LM1902K、LM2902KAV、LM2902KV	PW (TSSOP , 14)	5mm × 6.4mm
LM224、LM224A、LM224K、LM224KA、LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K	N (PDIP , 14)	19.3mm × 9.4mm
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K	NS (SOP , 14)	10.3mm × 7.8mm
LM324A、LM2902K	DB (SSOP , 14)	6.2mm × 7.8mm
LM124、LM124A	FK (LCCC , 20)	8.89mm × 8.89mm
	J (CDIP , 14)	19.56mm × 6.67mm
	W (CFP , 14)	9.21mm × 6.3mm
LM324B、LM2902B	RTE (WQFN , 16)	3mm × 3mm

(1) 有关更多信息，请参阅 [节 12](#)。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



内容

1 特性	1	6.12 典型特性：B 和 BA 版本以外的所有器件	20
2 应用	1	7 参数测量信息	21
3 说明	1	8 详细说明	21
4 相关产品	2	8.1 概述.....	21
5 引脚配置和功能	3	8.2 功能方框图.....	22
6 规格	5	8.3 特性说明.....	23
6.1 绝对最大额定值.....	5	8.4 器件功能模式.....	23
6.2 ESD 等级.....	5	9 应用和实现	24
6.3 建议运行条件.....	6	9.1 应用信息.....	24
6.4 热性能信息.....	6	9.2 典型应用.....	24
6.5 LM324B 和 LM324BA 的电气特性.....	7	9.3 电源相关建议.....	25
6.6 LM2902B 和 LM2902BA 的电气特性.....	9	9.4 布局.....	26
6.7 LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性.....	11	10 器件和文档支持	27
6.8 LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性.....	12	10.1 接收文档更新通知.....	27
6.9 LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性.....	13	10.2 支持资源.....	27
6.10 运行条件.....	13	10.3 商标.....	27
6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B.....	14	10.4 静电放电警告.....	27
		10.5 术语表.....	27
		11 修订历史记录	27
		12 机械、封装和可订购信息	29

4 相关产品

规格	LM324B LM324BA	LM2902B LM2902BA	LM324 LM324A	LM324K LM324KA	LM2902	LM2902K LM2902KV LM2902KAV	LM224 LM224A	LM224K LM224KA	LM124 LM124A	单位
电源电压	3 至 36	3 至 36	3 至 30	3 至 30	3 至 26	3 至 26 (K) 3 至 30 (kV、 KAV)	3 至 30	3 至 30	3 至 30	V
失调电压 (25°C 时的最大 值)	±3 ±2	±3 ±2	±7 ±3	±7 ±3	±7	±7 (K、kV) ±2 (KAV)	±5 ±3	±5 ±3	±5 ±2	mV
25°C 时的输入偏置电流 (典型值/最大值)	10/35	10/35	20/250 15/100	20/250 15/100	20/250	20/250	20/150 15/80	20/150 15/80	20/150 - /50	nA
ESD (HBM)	2000	2000	500	2000	500	2000	500	2000	500	V
工作环境温度	-40 至 +85	-40 至 +125	0 至 70	0 至 70	-40 至 +125	-40 至 +125	-25 至 +85	-25 至 +85	-55 至 +125	°C

5 引脚配置和功能

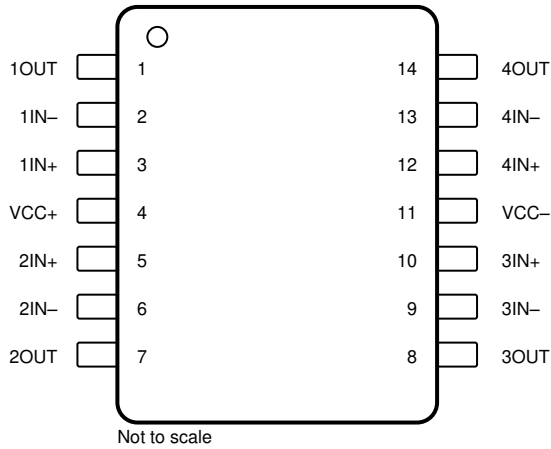


图 5-1. D、DB、J、N、NS、PW、W 封装，
14 引脚 SOIC、SSOP、CDIP、PDIP、SO、
TSSOP、CFP
(顶视图)

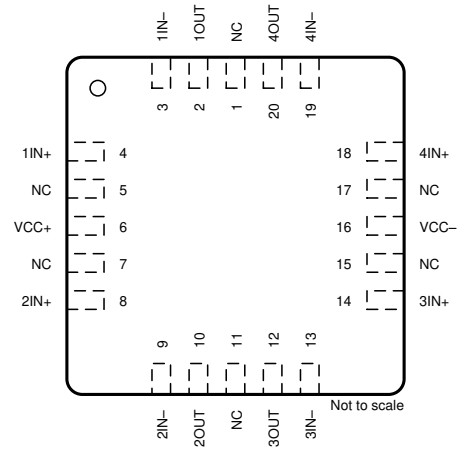


图 5-2. FK 封装，
20 引脚 LCCC
(顶视图)

表 5-1. 引脚功能

名称	引脚		类型	说明
	编号			
	FK (LCCC)	D (SOIC)、 DB (SSOP)、 J (CDIP)、 N (PDIP)、 NS (SO)、 PW (TSSOP)、 W (CFP)		
1IN -	3	2	输入	负输入
1IN+	4	3	输入	正输入
1OUT	2	1	输出	输出
2IN -	9	6	输入	负输入
2IN+	8	5	输入	正输入
2OUT	10	7	输出	输出
3IN -	13	9	输入	负输入
3IN+	14	10	输入	正输入
3OUT	12	8	输出	输出
4IN -	19	13	输入	负输入
4IN+	18	12	输入	正输入
4OUT	20	14	输出	输出
NC	1、5、7、11、 15、17	—	—	不连接
VCC -	16	11	—	负 (最低) 电源或接地 (对于单电源供电)
VCC+	6	4	—	正 (最高) 电源

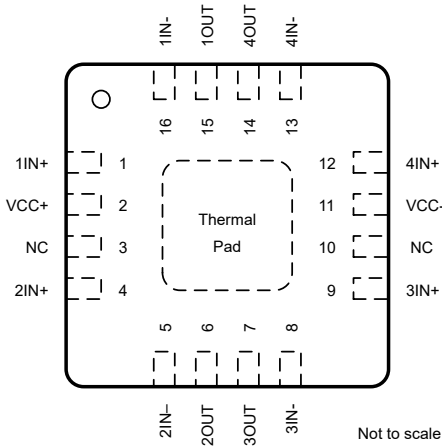


图 5-3. RTE 封装，
16 引脚 WQFN
(顶视图)

表 5-2. 引脚功能

引脚		类型	说明
名称	编号		
1IN -	16	输入	负输入
1IN+	1	输入	正输入
1OUT	15	输出	输出
2IN -	5	输入	负输入
2IN+	4	输入	正输入
2OUT	6	输出	输出
3IN -	8	输入	负输入
3IN+	9	输入	正输入
3OUT	7	输出	输出
4IN -	13	输入	负输入
4IN+	12	输入	正输入
4OUT	14	输出	输出
NC	3、10	—	不连接
VCC -	11	—	负 (最低) 电源或接地 (对于单电源供电)
VCC+	2	—	正 (最高) 电源

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

	LM324B、LM324BA、 LM2902B、LM2902BA		LM2902		LM324xx、LM224xx、 LM2902xxx、LM124x		单位
	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
电源电压, V_{CC} ⁽²⁾		40		26		32	V
差分输入电压, V_{ID} ⁽³⁾		±40		±26		±32	V
输入电压 V_I (任一输入)	-0.3	40	-0.3	26	-0.3	32	V
输出对地短路 (一个放大器) 的持续时间 (在或低于 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{CC} \leq 15\text{V}$ 条件下) ⁽⁴⁾	无限		无限		无限		
运行虚拟结温 T_J		150		150		150	$^\circ\text{C}$
60 秒内的外壳温度	FK 封装					260	$^\circ\text{C}$
60 秒内距离外壳 1.6mm (1/16 英寸) 的引线温度	J 或 W 封装			300		300	$^\circ\text{C}$
贮存温度, T_{stg}		-65 150		-65 150		-65 150	$^\circ\text{C}$

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能导致器件损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 所有电压值 (差分电压和为 I_{OS} 测量指定的 V_{CC} 除外) 都是相对于网络 GND 的值。
- (3) 差分电压是相对于 IN^- 的 IN^+ 上的值。
- (4) 从输出到 V_{CC} 的短路会导致过热, 并且最终会发生损坏。

6.2 ESD 等级

			值	单位
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM224K、LM224KA、LM324K、LM324KA、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV				
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±1000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±1000	
LM124、LM124A、LM224、LM224A、LM324、LM324A、LM2902				
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±500	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±1000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

			LM324B、LM324BA、 LM2902B、LM2902BA		LM2902		LM324xx、LM224xx、 LM2902xxx、LM124x		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
V _{CC}	电源电压		3	36	3	26	3	30	V
V _{CM}	共模电压		0	V _{CC} - 2	0	V _{CC} - 2	0	V _{CC} - 2	V
T _A	自然通风条件下的工作 温度范围	LM124x					-55	125	°C
		LM2902xxx 、 LM2902Bx	-40	125	-40	125			
		LM324Bx	-40	85					
		LM224xx			-25	85			
		LM324xx			0	70			

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		LMx24、LM2902						LMx24			单位
		D (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SO)	PW (TSSOP)	RTE (WQFN)	FK (LCCC)	J (CDIP)	W (CFP)	
		14 引脚	14 引脚	14 引脚	14 引脚	14 引脚	16 引脚	20 引脚	14 引脚	14 引脚	
R _{θJA} ^{(2) (3)}	结至环境热阻	99.3	106.5	83.5	90.4	124.7	64.9	74.5	84.7	153.4	°C/W
R _{θJC(top)} ⁽⁴⁾	结至外壳（顶部） 热阻	60.4	55.5	62.0	48.0	57.9	68.8	49.9	37.5	72.7	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	57.5	56.8	57.7	49.2	80.7	40.2	49.0	72.2	146.5	°C/W
ψ _{JT}	结至顶部特征参数	19.8	18.2	40.5	14.4	8.4	4.9	42.9	31.0	48.3	°C/W
ψ _{JB}	结至电路板特征参数	57.0	55.8	57.1	48.8	79.8	40.0	48.9	67.3	129.2	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳（底部） 热阻	—	—	—	—	—	23.6	7.3	18.8	10.1	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。
- (2) 从输出到 V_{CC} 的短路会导致过热，并且最终会发生损坏。
- (3) 最大功耗是与 T_{J(max)}、R_{θJA} 和 T_A 相关的函数。在任何允许的环境温度下，允许的最大功率耗散为 P_D = (T_{J(max)} - T_A) / R_{θJA}。在 150°C 的绝对最大 T_J 下运行可能会影响可靠性。
- (4) 最大功耗是与 T_{J(max)}、R_{θJA} 和 T_C 相关的函数。在任何允许的管壳温度下，允许的最大功率耗散为 P_D = (T_{J(max)} - T_C) / R_{θJC}。在 150°C 的绝对最大 T_J 下运行可能会影响可靠性。

6.5 LM324B 和 LM324BA 的电气特性

在 $V_S = (V+) - (V-) = 5V$ 至 $36V$ ($\pm 2.5V$ 至 $\pm 18V$) , $T_A = 25^\circ C$, $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$, 且 $R_L = 10k\Omega$ (连接至 $V_S/2$) 条件下 (除非另有说明)

参数			测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
失调电压							
V _{OS}	输入偏移电压	LM324B		±0.6	±3.0	mV	
			T _A = -40°C 至 +85°C		±4.0		
		LM324BA		±0.3	±2		
			T _A = -40°C 至 +85°C		2.5		
dV _{OS} /dT	输入失调电压漂移	R _S = 0Ω	T _A = -40°C 至 +85°C	±7		μ V/°C	
PSRR	输入失调电压与电源间的关系			65	100	dB	
	通道隔离	f = 1kHz 至 20kHz			120	dB	
输入电压范围							
V _{CM}	共模电压	V _S = 3V 至 36V		V -	(V+) - 1.5	V	
		V _S = 5V 至 36V, T _A = -40°C 至 +85°C		V -	(V+) - 2		
CMRR	共模抑制比	V _S = 3V 至 36V, (V-) ≤ V _{CM} ≤ (V+) - 1.5V		70	80	dB	
		V _S = 5V 至 36V, (V-) ≤ V _{CM} ≤ (V+) - 2V, T _A = - 40°C 至 +85°C		65	80		
输入偏置电流							
I _B	输入偏置电流			-10	-35	nA	
		T _A = -40°C 至 +85°C			-60		
dI _{OS} /dT	输入失调电流漂移	T _A = -40°C 至 +85°C		10		pA/°C	
I _{OS}	输入失调电流			±0.5	±4	nA	
		T _A = -40°C 至 +85°C			±5		
dI _{OS} /dT	输入失调电流漂移	T _A = -40°C 至 +85°C		10		pA/°C	
噪声							
E _N	输入电压噪声	f = 0.1Hz 至 10Hz		3		μ V _{PP}	
e _N	输入电压噪声密度	R _S = 100Ω, V _I = 0V, f = 1kHz (有关测试电路, 请参阅图 6-2)		35		nV/ √ Hz	
输入电容							
Z _{ID}	差分			10 0.1		M Ω pF	
Z _{ICM}	共模			4 1.5		G Ω pF	
开环增益							
A _{OL}	开环电压增益	V _S = 15V, V _O = 1V 至 11V, R _L ≥ 10kΩ, 连接到 (V-)		50	100	V/mV	
			T _A = -40°C 至 +85°C	25			
频率响应							
GBW	增益带宽积	R _L = 1MΩ, C _L = 20pF (有关测试电路, 请参阅图 6-1)		1.2		MHz	
SR	压摆率	R _L = 1MΩ, C _L = 30pF, V _I = ±10V (有关测试电路, 请参阅图 6-1)		0.5		V/ μ s	
θ _m	相位裕度	G = +1, R _L = 10k Ω, C _L = 20pF		56		°	
t _S	趋稳时间	精度达到 0.1%, V _S = 5V, 2V 阶跃, G = +1, C _L = 100pF		4		μ s	
	过载恢复时间	V _{IN} × 增益 > V _S		10		μ s	
THD+N	总谐波失真 + 噪声	G = +1, f = 1kHz, V _O = 3.53V _{RMS} , V _S = 36V, R _L = 100k Ω, I _{OUT} ≤ 50μA, BW = 80kHz		0.001%			

6.5 LM324B 和 LM324BA 的电气特性（续）

在 $V_S = (V+) - (V-) = 5V$ 至 $36V$ ($\pm 2.5V$ 至 $\pm 18V$) , $T_A = 25^{\circ}C$, $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$, 且 $R_L = 10k\Omega$ (连接至 $V_S/2$) 条件下 (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出							
V _O	相对于电源轨的电压输出摆幅	正电源轨 (V+)		I _{OUT} = -50μA	1.35	1.5	V
				I _{OUT} = -1mA	1.4	1.6	
				I _{OUT} = -5mA	1.5	1.75	
		负电源轨 (V -)		I _{OUT} = 50μA	100	150	mV
				I _{OUT} = 1mA	0.75	1	V
V _S = 5V , R _L ≤ 10kΩ , 连接至 (V -) , T _A = - 40°C 至 +85°C	5			20	mV		
I _O	输出电流	拉电流, V _S = 15V , V _O = V - , V _{ID} = 1V			-20 ⁽¹⁾	-30	mA
				T _A = -40°C 至 +85°C	-10 ⁽¹⁾		
		灌电流, V _S = 15V , V _O = V+ , V _{ID} = - 1V			10 ⁽¹⁾	20	
				T _A = -40°C 至 +85°C	5 ⁽¹⁾		
V _{ID} = - 1V , V _O = (V -) + 200mV			50	85	μ A		
I _{SC}	短路电流	V _S = 20V , (V+) = 10V , (V -) = - 10V , V _O = 0V			±40	±60	mA
C _{LOAD}	容性负载驱动				100		pF
R _O	开环输出阻抗	f = 1MHz , I _O = 0A			300		Ω
电源							
I _Q	每个放大器的静态电流	V _S = 5V , I _O = 0A , T _A = - 40°C 至 +85°C			240	300	μ A
		V _S = 36V , I _O = 0A , T _A = - 40°C 至 +85°C			350	750	

(1) 仅由设计和特性指定。

6.6 LM2902B 和 LM2902BA 的电气特性

在 $V_S = (V+) - (V-) = 5V$ 至 $36V$ ($\pm 2.5V$ 至 $\pm 18V$) , $T_A = 25^\circ C$, $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$, 且 $R_L = 10k\Omega$ (连接至 $V_S/2$) 条件下 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
失调电压						
V _{OS}	输入偏移电压	LM2902B		±0.6	±3.0	mV
			T _A = -40°C 至 +125°C		±4.0	
		LM2902BA		±0.3	±2	
			T _A = -40°C 至 +125°C		2.5	
dV _{OS} /dT	输入失调电压漂移	R _S = 0Ω , T _A = - 40°C 至 +125°C		±7		μ V/°C
PSRR	输入失调电压与电源间的关系			65	100	dB
	通道隔离	f = 1kHz 至 20kHz			120	dB
输入电压范围						
V _{CM}	共模电压范围	V _S = 3V 至 36V		V -	(V+) - 1.5	V
		V _S = 5V 至 36V , T _A = -40°C 至 +125°C		V -	(V+) - 2	
CMRR	共模抑制比	V _S = 3V 至 36V , (V -) ≤ V _{CM} ≤ (V+) - 1.5V		70	80	dB
		V _S = 5V 至 36V , (V -) ≤ V _{CM} ≤ (V+) - 2V , T _A = - 40°C 至 +125°C		65	80	
输入偏置电流						
I _B	输入偏置电流			-10	-35	nA
		T _A = -40°C 至 +125°C			-60	
dI _{OS} /dT	输入失调电流漂移	T _A = -40°C 至 +125°C		10		pA/°C
I _{OS}	输入失调电流			±0.5	±4	nA
		T _A = -40°C 至 +125°C			±5	
dI _{OS} /dT	输入失调电流漂移	T _A = -40°C 至 +125°C		10		pA/°C
噪声						
E _N	输入电压噪声	f = 0.1Hz 至 10Hz		3		μ V _{PP}
e _N	输入电压噪声密度	R _S = 100Ω , V _I = 0V , f = 1kHz (有关测试电路, 请参阅图 6-2)		35		nV/ √ Hz
输入电容						
Z _{ID}	差分			10 0.1		M Ω pF
Z _{ICM}	共模			4 1.5		G Ω pF
开环增益						
A _{OL}	开环电压增益	V _S = 15V , V _O = 1V 至 11V , R _L ≥ 10kΩ , 连接到 (V-)	50		100	V/mV
			T _A = -40°C 至 +125°C		25	
频率响应						
GBW	增益带宽积	R _L = 1MΩ , C _L = 20pF (有关测试电路, 请参阅图 6-1)		1.2		MHz
SR	压摆率	R _L = 1MΩ , C _L = 30pF , V _I = ±10V (有关测试电路, 请参阅图 6-1)		0.5		V/ μ s
ϑ _m	相位裕度	G = +1 , R _L = 10k Ω , C _L = 20pF		56		°
t _S	趋稳时间	精度达到 0.1% , V _S = 5V , 2V 阶跃 , G = +1 , C _L = 100pF		4		μ s
	过载恢复时间	V _{IN} × 增益 > V _S		10		μ s
THD+N	总谐波失真 + 噪声	G = +1 , f = 1kHz , V _O = 3.53V _{RMS} , V _S = 36V , R _L = 100k , I _{OUT} ≤ 50μA , BW = 80kHz		0.001%		

6.6 LM2902B 和 LM2902BA 的电气特性 (续)

在 $V_S = (V+) - (V-) = 5V$ 至 $36V$ ($\pm 2.5V$ 至 $\pm 18V$) , $T_A = 25^\circ C$, $V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2$, 且 $R_L = 10k\Omega$ (连接至 $V_S/2$) 条件下 (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出							
V _O	相对于电源轨的电压输出摆幅	正电源轨 (V+)		I _{OUT} = -50μA	1.35	1.5	V
				I _{OUT} = -1mA	1.4	1.6	
				I _{OUT} = -5mA	1.5	1.75	
		负电源轨 (V -)		I _{OUT} = 50μA	100	150	mV
				I _{OUT} = 1mA	0.75	1	V
V _S = 5V , R _L ≤ 10kΩ , 连接至 (V -) , T _A = - 40°C 至 +125°C	5			20	mV		
I _O	输出电流	拉电流, V _S = 15V , V _O = V - , V _{ID} = 1V		-20 ⁽¹⁾	-30	mA	
				T _A = -40°C 至 +125°C	-10 ⁽¹⁾		20
		灌电流, V _S = 15V , V _O = V+ , V _{ID} = - 1V		10 ⁽¹⁾	20		
				T _A = -40°C 至 +125°C	5 ⁽¹⁾		
		V _{ID} = - 1V , V _O = (V -) + 200mV		50	85	μ A	
I _{SC}	短路电流	V _S = 20V , (V+) = 10V , (V -) = - 10V , V _O = 0V		±40		±60	mA
C _{LOAD}	容性负载驱动			100			pF
R _O	开环输出阻抗	f = 1MHz , I _O = 0A		300			Ω
电源							
I _Q	每个放大器的静态电流	V _S = 5V , I _O = 0A , T _A = - 40°C 至 +125°C			240	300	μ A
		V _S = 36V , I _O = 0A , T _A = - 40°C 至 +125°C				750	

(1) 仅由设计和特性指定。

6.7 LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性

在指定自然通风温度下， $V_{CC} = 5V$ (除非另有说明)

参数		测试条件 ⁽¹⁾		T _A ⁽²⁾	LM124、LM224、LM224K			LM324、LM324K			单位
					最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	
V _{IO}	输入偏移电压	V _{CC} = 5V 至最大值, V _{IC} = V _{ICRmin} , V _O = 1.4V		25°C	3 5			3 7			mV
				完整范围	7			9			
I _{IO}	输入失调电流	V _O = 1.4V		25°C	2 30			2 50			nA
				完整范围	100 150						
I _{IB}	输入偏置电流	V _O = 1.4V		25°C	-20 -150			-20 -250			nA
				完整范围	-300 -500						
V _{ICR}	共模输入电压范围	V _{CC} = 5V 至最大值		25°C	0 至 V _{CC} - 1.5			0 至 V _{CC} - 1.5			V
				完整范围	0 至 V _{CC} - 2			0 至 V _{CC} - 2			
V _{OH}	高电平输出电压	R _L = 2k Ω		25°C	V _{CC} - 1.5			V _{CC} - 1.5			V
		V _{CC} = 最大值	R _L = 2k Ω	完整范围	26			26			
			R _L ≥ 10k Ω	完整范围	27 28			27 28			
V _{OL}	低电平输出电压	R _L ≤ 10k Ω		完整范围	5 20			5 20			mV
A _{VD}	大信号差分电压放大	V _{CC+} = 15V, V _O = 1V 至 11V, R _L ≥ 2k Ω		25°C	50 100			25 100			V/mV
				完整范围	25 15						
CMRR	共模抑制比	V _{IC} = V _{ICR} min		25°C	70 80			65 80			dB
k _{SVR}	电源电压抑制比 (Δ V _{CC} / Δ V _{IO})			25°C	65 100			65 100			dB
V _{O1} / V _{O2}	串扰衰减	f = 1kHz 至 20kHz		25°C	120			120			dB
I _O	输出电流	拉电流, V _{CC} = 15V, V _{ID} = 1V, V _O = 0V		25°C	-20	-30	-60	-20	-30	-60	mA
				完整范围	-10						
		V _{CC} = 15V, V _{ID} = -1V, V _O = 15V	25°C	10 20			10 20				
			完整范围	5 5							
		V _{ID} = -1V, V _O = 200mV		25°C	12 30			12 30			μ A
I _{OS}	短路输出电流	V _{CC} 为 5V, V _O = 0V, V _{CC-} 为 -5V		25°C	±40 ±60			±40 ±60			mA
I _{CC}	电源电流 (4 个放大器)	V _O = 2.5V, 空载		完整范围	0.7 1.2			0.7 1.2			mA
		V _{CC} = 最大值, V _O = 0.5V _{CC} , 空载		完整范围	1.4 3			1.4 3			

- (1) 除非另有说明，否则所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。对于 LM2902，用于测试目的的最大 V_{CC} 为 26V，其他器件则为 30V。
- (2) 对于 LM124，完整范围为 $-55^\circ C$ 至 $+125^\circ C$ ，对于 LM224，为 $-25^\circ C$ 至 $+85^\circ C$ ，而对于 LM324 则为 $0^\circ C$ 至 $70^\circ C$ 。
- (3) 所有典型值均在 $T_A = 25^\circ C$ 下测得。

6.8 LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性

在指定自然通风温度下， $V_{CC} = 5V$ (除非另有说明)

参数		测试条件 ⁽¹⁾		T_A ⁽²⁾	LM2902、LM2902K			LM2902KV、LM2902KAV			单位
					最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	
V_{IO}	输入偏移电压	$V_{CC} = 5V$ 至最大值， $V_{IC} = V_{ICRmin}$ ， $V_O = 1.4V$	不带后级 A 的器件	25°C	3		7	3		7	mV
				完整范围			10			10	
			A 后级器件	25°C				1		2	
				完整范围						4	
$\Delta V_{IO} / \Delta T$	输入失调电压温漂	$R_S = 0 \Omega$		完整范围				7			$\mu V/^{\circ}C$
I_{IO}	输入失调电流	$V_O = 1.4V$		25°C	2		50	2		50	nA
				完整范围			300			150	
$\Delta I_{IO} / \Delta T$	输入失调电流温漂			完整范围				10			pA/^{\circ}C
I_{IB}	输入偏置电流	$V_O = 1.4V$		25°C	-20		-250	-20		-250	nA
				完整范围			-500			-500	
V_{ICR}	共模输入电压范围	$V_{CC} = 5V$ 至最大值		25°C	0 至 $V_{CC} - 1.5$			0 至 $V_{CC} - 1.5$			V
				完整范围	0 至 $V_{CC} - 2$			0 至 $V_{CC} - 2$			
V_{OH}	高电平输出电压	$R_L = 10k \Omega$		25°C	$V_{CC} - 1.5$			$V_{CC} - 1.5$			V
		$V_{CC} =$ 最大值	$R_L = 2k \Omega$	完整范围	22			26			
			$R_L \geq 10k \Omega$	完整范围	23		24	27			
V_{OL}	低电平输出电压	$R_L \leq 10k \Omega$		完整范围	5		20	5		20	mV
A_{VD}	大信号差分电压放大	$V_{CC} = 15V$ ， $V_O = 1V$ 至 $11V$ ， $R_L \geq 2k \Omega$		25°C	25		100	25		100	V/mV
				完整范围	15			15			
CMRR	共模抑制比	$V_{IC} = V_{ICRmin}$		25°C	50		80	60		80	dB
k_{SVR}	电源电压抑制比 ($\Delta V_{CC} / \Delta V_{IO}$)			25°C	50		100	60		100	dB
V_{O1} / V_{O2}	串扰衰减	$f = 1kHz$ 至 $20kHz$		25°C	120			120			dB
I_O	输出电流	拉电流， $V_{CC} = 15V$ ， $V_{ID} = 1V$ ， $V_O = 0V$		25°C	-20		-30	-20		-30	mA
				完整范围	-10			-10			
		灌电流， $V_{CC} = 15V$ ， $V_{ID} = -1V$ ， $V_O = 15V$		25°C	10		20	10		20	
				完整范围	5			5			
		$V_{ID} = -1V$ ， $V_O = 200mV$		25°C	30			12		40	μA
I_{OS}	短路输出电流	V_{CC} 为 $5V$ ， $V_O = 0V$ ， V_{CC-} 为 $-5V$		25°C	± 40		± 60	± 40		± 60	mA
I_{CC}	电源电流 (4 个放大器)	$V_O = 2.5V$ ，空载		完整范围	0.7		1.2	0.7		1.2	mA
		$V_{CC} =$ 最大值， $V_O = 0.5V_{CC}$ ，空载		完整范围	1.4		3	1.4		3	

- (1) 除非另有说明，否则所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。对于 LM2902，用于测试目的的最大 V_{CC} 为 26V，对于 LM2902V 则为 32V。
- (2) 对于 LM2902，完整范围为 -40°C 至 +125°C。
- (3) 所有典型值均在 $T_A=25^{\circ}C$ 下测得。

6.9 LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性

在指定自然通风温度下， $V_{CC} = 5V$ (除非另有说明)

参数		测试条件 ⁽¹⁾	T_A ⁽²⁾	LM124A			LM224A、LM224KA			LM324A、LM324KA			单位
				最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	最小值	典型值 ⁽³⁾	最大值	
V_{IO}	输入偏移电压	$V_{CC} = 5V$ 至 $30V$, $V_{IC} = V_{ICRmin}$, $V_O = 1.4V$	25°C			2		2	3		2	3	mV
			完整范围			4			4			5	
I_{IO}	输入失调电流	$V_O = 1.4V$	25°C			10		2	15		2	30	nA
			完整范围			30			30			75	
I_{IB}	输入偏置电流	$V_O = 1.4V$	25°C			-50		-15	-80		-15	-100	nA
			完整范围			-100			-100			-200	
V_{ICR}	共模输入电压范围	$V_{CC} = 30V$	25°C	0 至 $V_{CC} - 1.5$			0 至 $V_{CC} - 1.5$			0 至 $V_{CC} - 1.5$			V
			完整范围	0 至 $V_{CC} - 2$			0 至 $V_{CC} - 2$			0 至 $V_{CC} - 2$			
V_{OH}	高电平输出电压	$R_L = 2k\Omega$ $V_{CC} = 30V$	25°C	$V_{CC} - 1.5$			$V_{CC} - 1.5$			$V_{CC} - 1.5$			V
		$R_L = 2k\Omega$	完整范围	26			26			26			
		$R_L \geq 10k\Omega$	完整范围	27			27	28		27	28		
V_{OL}	低电平输出电压	$R_L \leq 10k\Omega$	完整范围			20		5	20		5	20	mV
A_{VD}	大信号差分电压放大	$V_{CC} = 15V$, $V_O = 1V$ 至 11V, $R_L \geq 2k\Omega$	25°C	50	100		50	100		25	100		V/mV
			完整范围	25			25			15			
CMRR	共模抑制比	$V_{IC} = V_{ICRmin}$	25°C	70			70	80		65	80		dB
k_{SVR}	电源电压抑制比 ($\Delta V_{CC} / \Delta V_{IO}$)		25°C	65			65	100		65	100		dB
V_{OI} / V_{O2}	串扰衰减	$f = 1kHz$ 至 $20kHz$	25°C			120			120			120	dB
I_O	输出电流	拉电流, $V_{CC} = 15V$, $V_{ID} = 1V$, $V_O = 0V$	25°C	-20			-20	-30	-60	-20	-30	-60	mA
			完整范围	-10			-10			-10			
		灌电流, $V_{CC} = 15V$, $V_{ID} = -1V$, $V_O = 15V$	25°C	10			10	20		1	20		
			完整范围	5			5			5			
		$V_{ID} = -1V$, $V_O = 200mV$	25°C	12			12	30		12	30		μA
I_{OS}	短路输出电流	V_{CC} 为 5V, V_{CC} 为 -5V, $V_O = 0V$	25°C		± 40	± 60		± 40	± 60		± 40	± 60	mA
I_{CC}	电源电流 (4 个放大器)	$V_O = 2.5V$, 空载	完整范围		0.7	1.2		0.7	1.2		0.7	1.2	mA
		$V_{CC} = 30V$, $V_O = 15V$, 空载	完整范围		1.4	3.		1.4	3		1.4	3	

(1) 除非另有说明，否则所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。

(2) 对于 LM124A，完整范围为 -55°C 至 +125°C，对于 LM224A，为 -25°C 至 +85°C，而对于 LM324A 则为 0°C 至 70°C。

(3) 所有典型值均在 $T_A=25^\circ C$ 下测得。

6.10 运行条件

测试条件为 $V_{CC} = \pm 15V$, $T_A = 25^\circ C$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
SR	单位增益下的压摆率	$R_L = 1M\Omega$, $C_L = 30pF$, $V_I = \pm 10V$ (请参阅图 7-1)		0.5		V/ μs
B_1	单位增益带宽	$R_L = 1M\Omega$, $C_L = 20pF$ (请参阅图 7-1)		1.2		MHz
V_n	等效输入噪声电压	$R_S = 100\Omega$, $V_I = 0V$, $f = 1kHz$ (请参阅图 7-2)		35		nV/ $\sqrt{Hz}$

6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B

测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_S = 36\text{V} (\pm 18\text{V})$ ， $V_{CM} = V_S / 2$ ，且 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$ （除非另有说明）

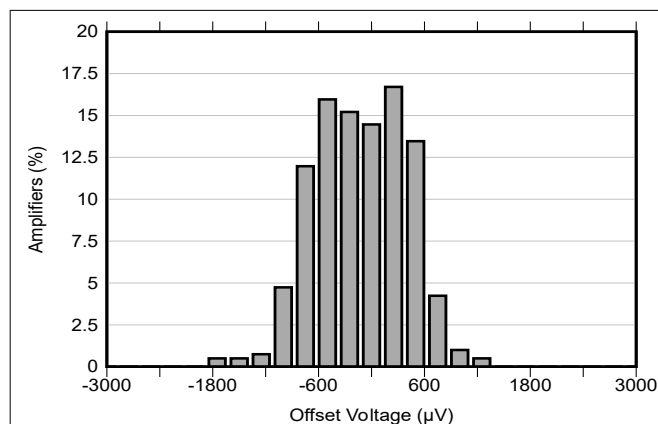


图 6-1. 失调电压产生分布

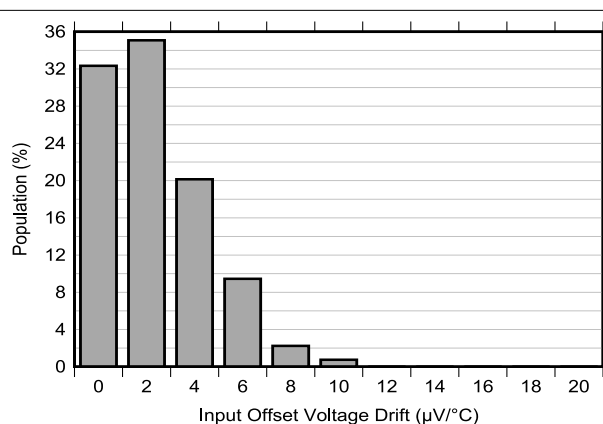


图 6-2. 失调电压漂移分布

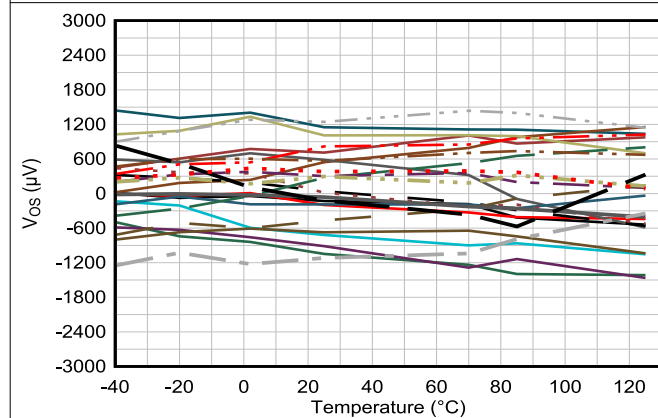


图 6-3. 失调电压与温度间的关系

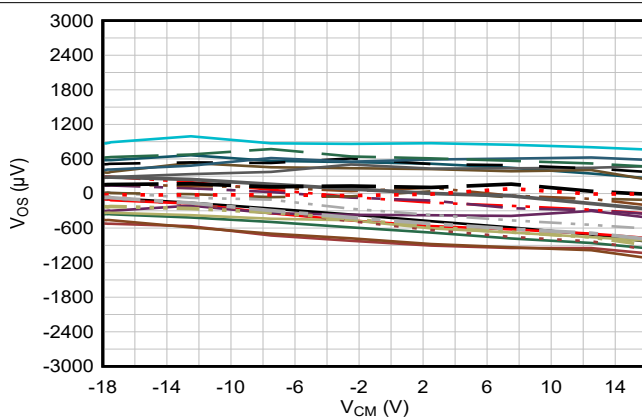


图 6-4. 失调电压与共模电压间的关系

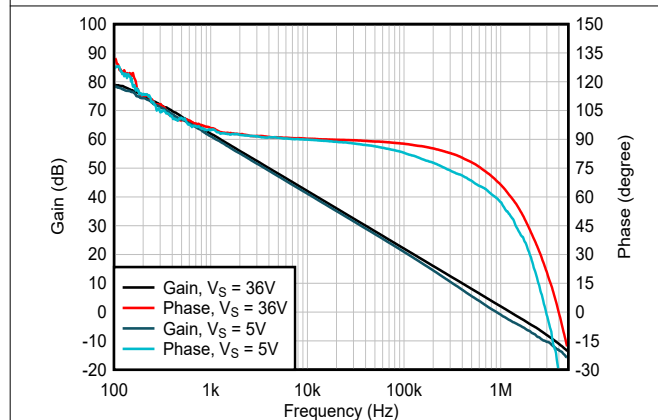


图 6-5. 开环增益和相位与频率间的关系

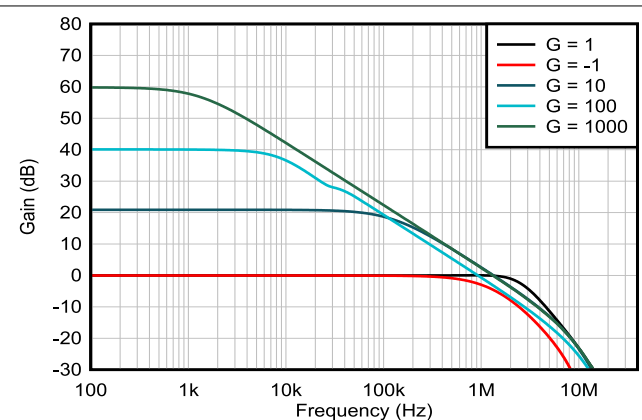


图 6-6. 闭环增益与频率间的关系

6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B（续）

测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_S = 36\text{V} (\pm 18\text{V})$ ， $V_{CM} = V_S / 2$ ，且 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$ （除非另有说明）

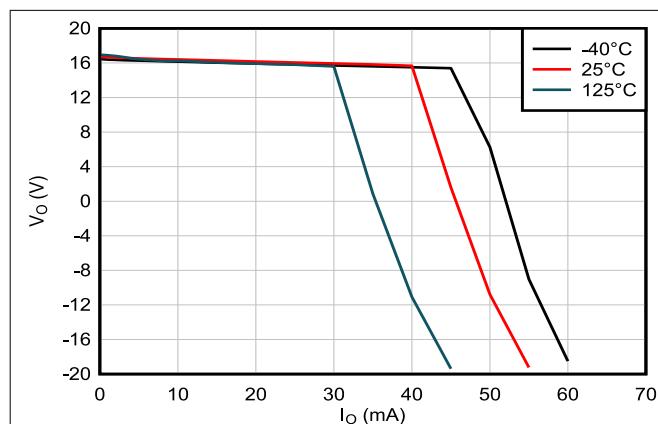


图 6-7. 输出电压摆幅与输出电流（拉电流）间的关系

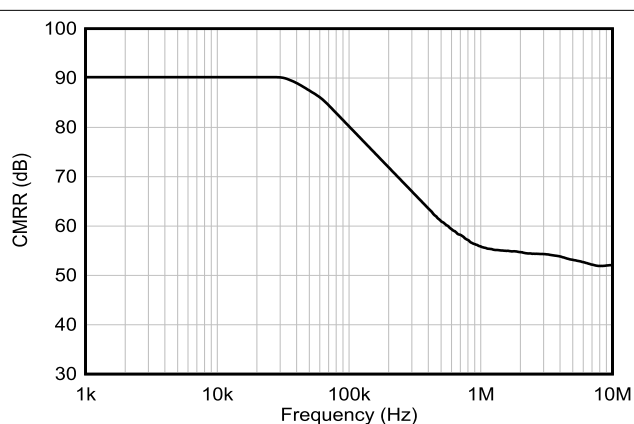


图 6-8. CMRR 与频率间的关系

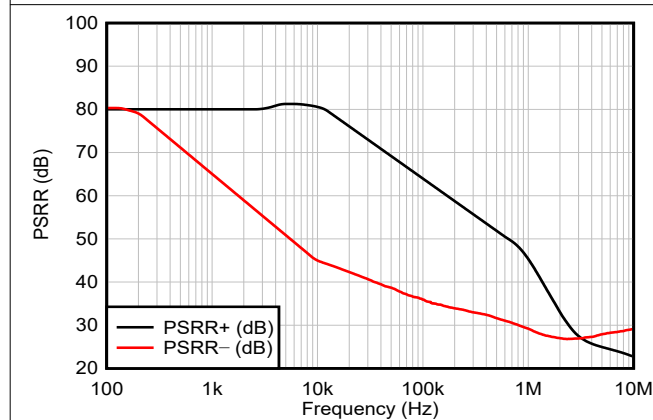


图 6-9. PSRR 与频率间的关系

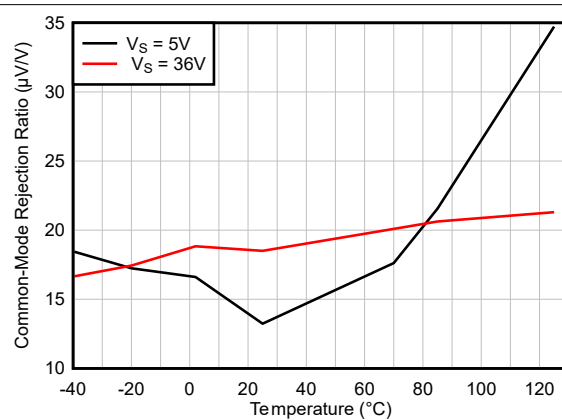


图 6-10. 共模抑制比与温度间的关系

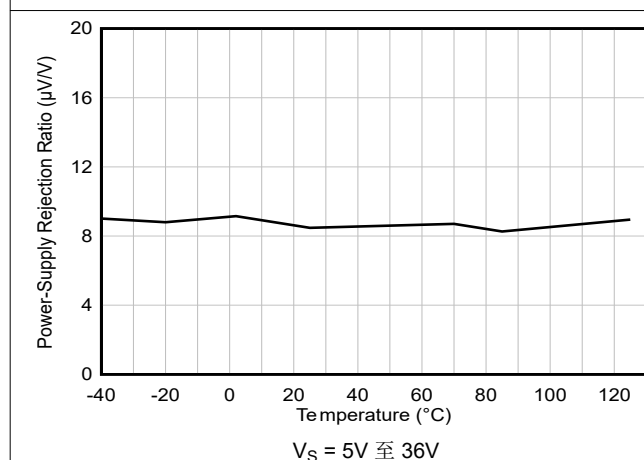


图 6-11. 电源抑制比与温度间的关系

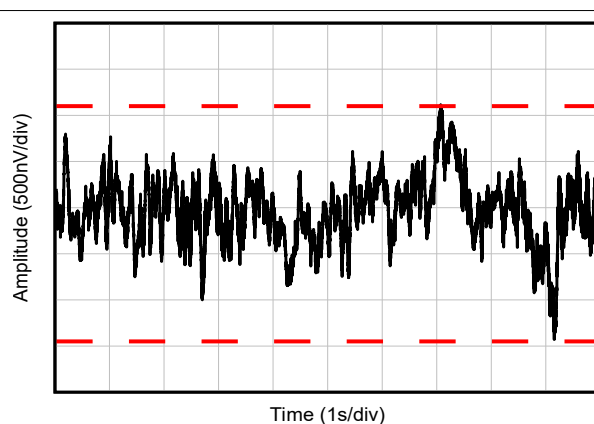


图 6-12. 0.1Hz 至 10Hz 噪声

6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B（续）

测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_S = 36\text{V} (\pm 18\text{V})$ ， $V_{CM} = V_S / 2$ ，且 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$ （除非另有说明）

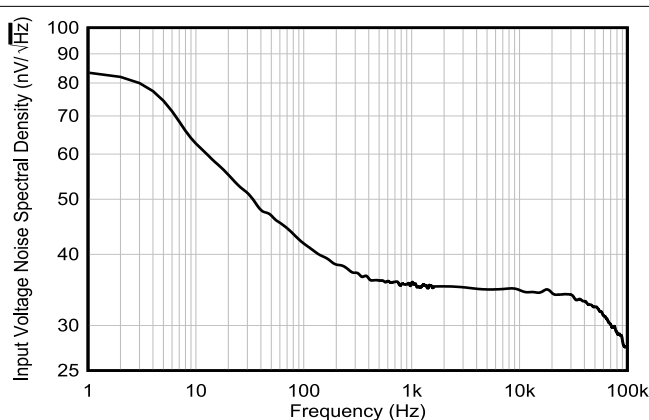
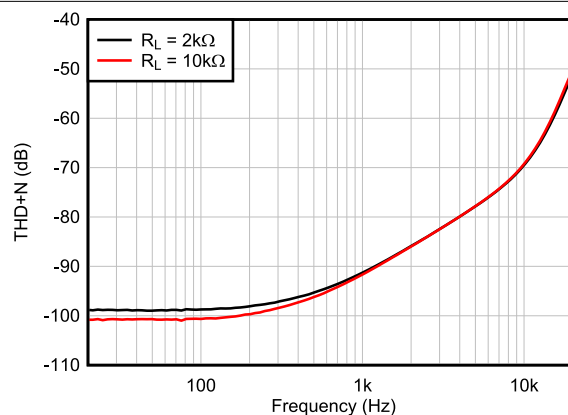
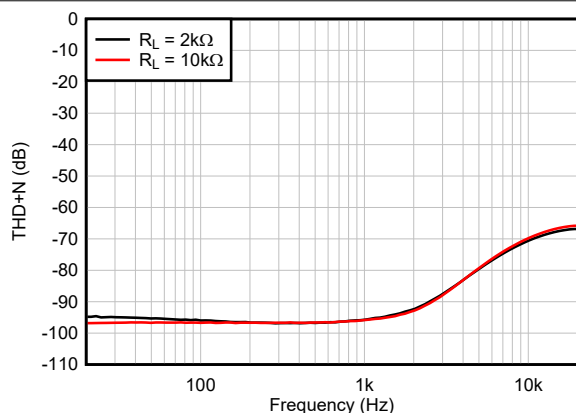


图 6-13. 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系



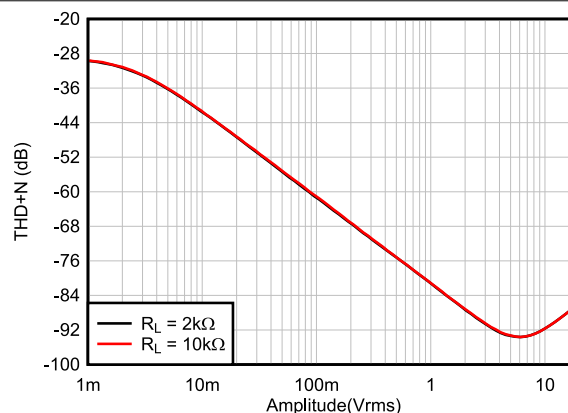
$G = 1$, $f = 1\text{kHz}$, $BW = 80\text{kHz}$,
 $V_{OUT} = 10\text{V}_{PP}$, R_L 连接至 V_-

图 6-14. THD+N 比与频率间的关系， $G = 1$



$G = -1$, $f = 1\text{kHz}$, $BW = 80\text{kHz}$,
 $V_{OUT} = 10\text{V}_{PP}$, R_L 连接至 V_- ，请参阅 节 7

图 6-15. THD+N 比与频率间的关系， $G = -1$



$G = 1$, $f = 1\text{kHz}$, $BW = 80\text{kHz}$,
 R_L 连接至 V_-

图 6-16. THD+N 与输出振幅间的关系， $G = 1$

6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B（续）

测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 36\text{V} (\pm 18\text{V})$, $V_{CM} = V_S / 2$, 且 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$ (除非另有说明)

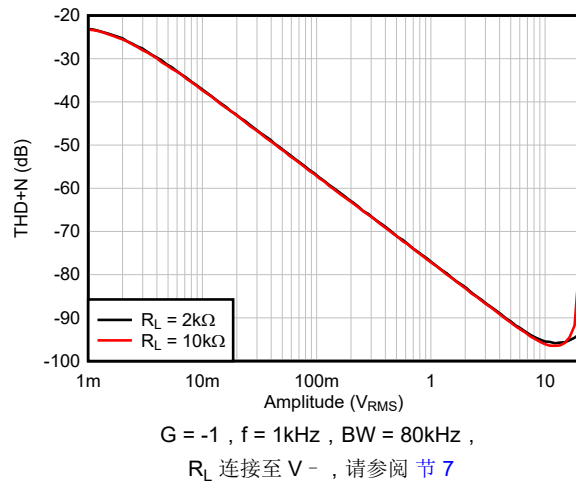


图 6-17. THD+N 与输出振幅间的关系, $G = -1$

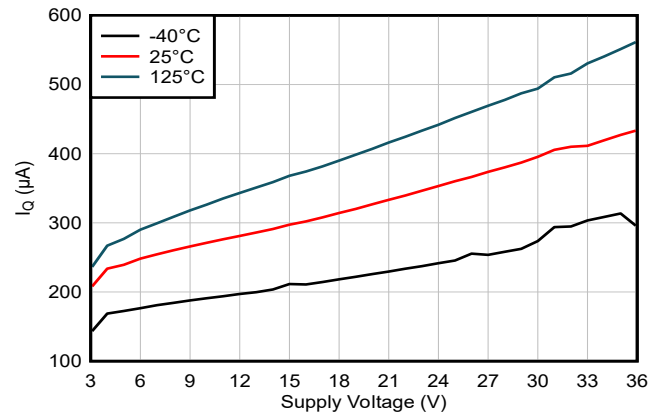


图 6-18. 静态电流与电源电压间的关系

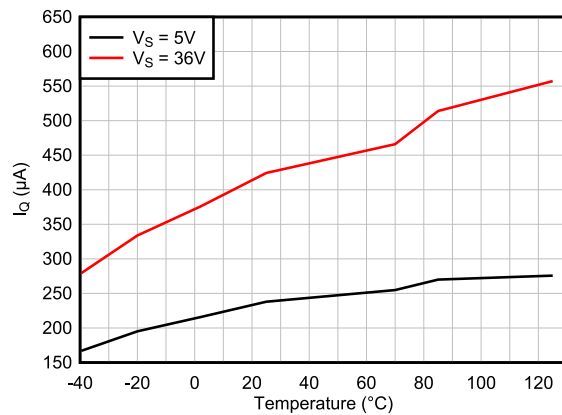


图 6-19. 静态电流与温度间的关系

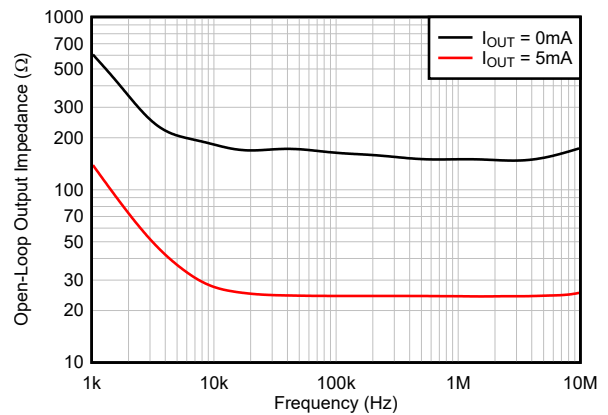


图 6-20. 开环输出阻抗与频率间的关系

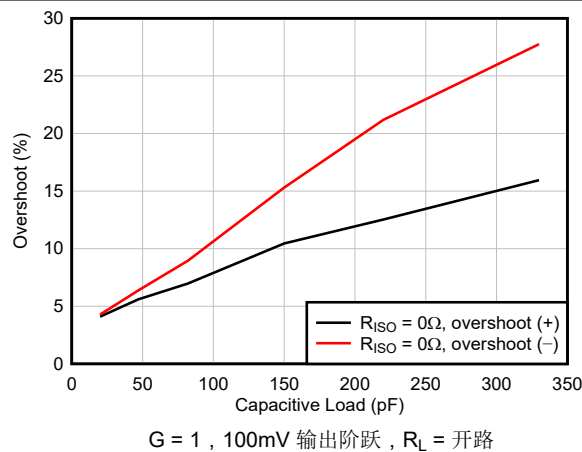


图 6-21. 小信号过冲与容性负载间的关系

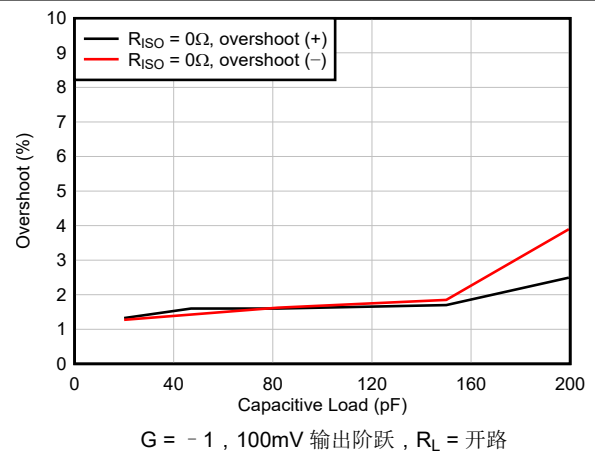


图 6-22. 小信号过冲与容性负载间的关系

6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B（续）

测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_S = 36\text{V} (\pm 18\text{V})$ ， $V_{CM} = V_S / 2$ ，且 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$ （除非另有说明）

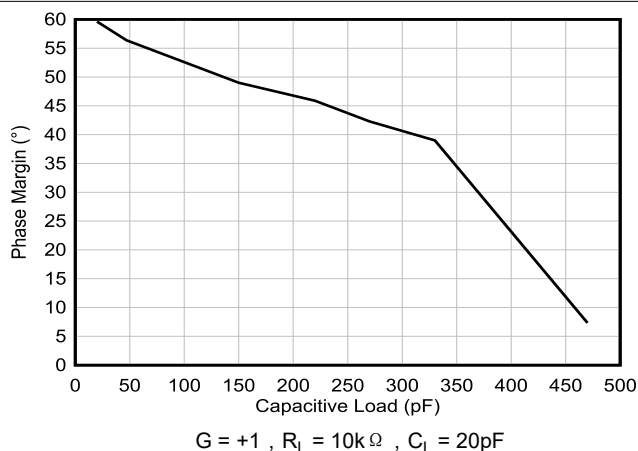


图 6-23. 相位裕度与容性负载间的关系

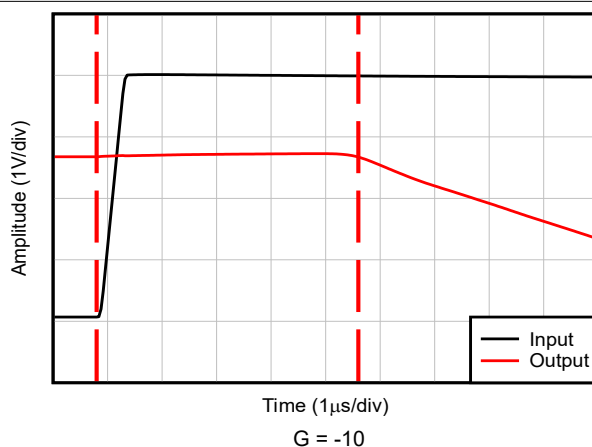


图 6-24. 过载恢复（正轨）

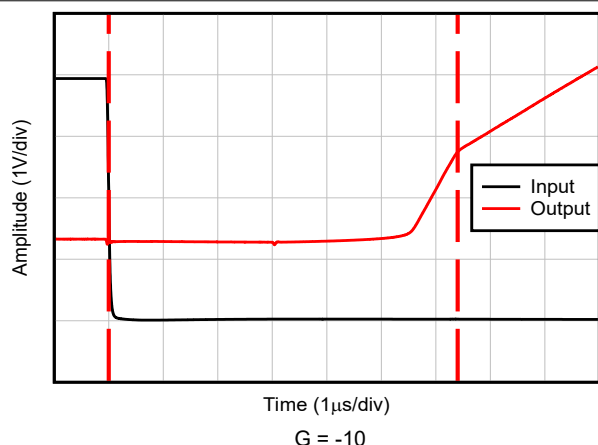


图 6-25. 过载恢复（负轨）

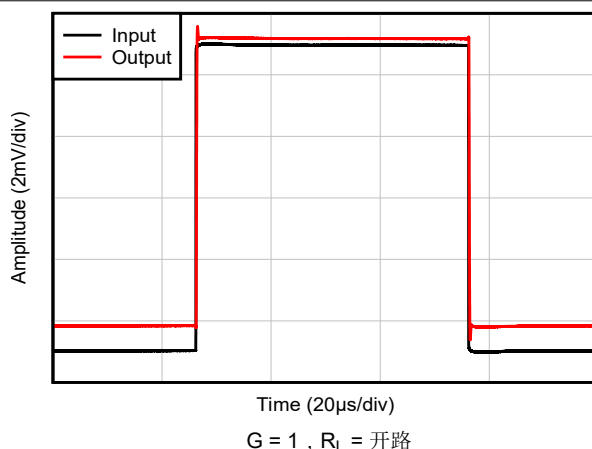


图 6-26. 小信号阶跃响应， $G = 1$

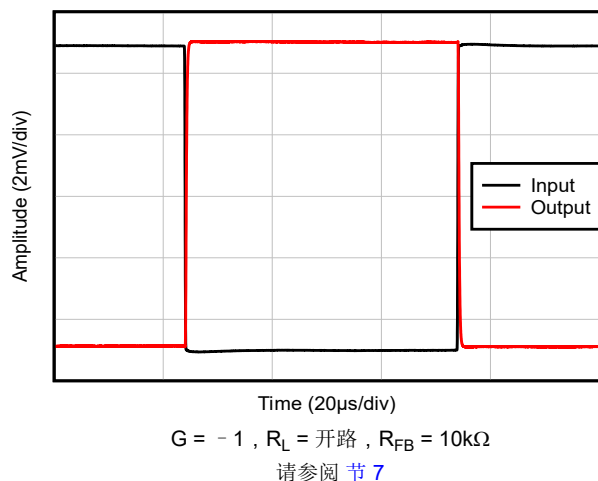


图 6-27. 小信号阶跃响应， $G = -1$

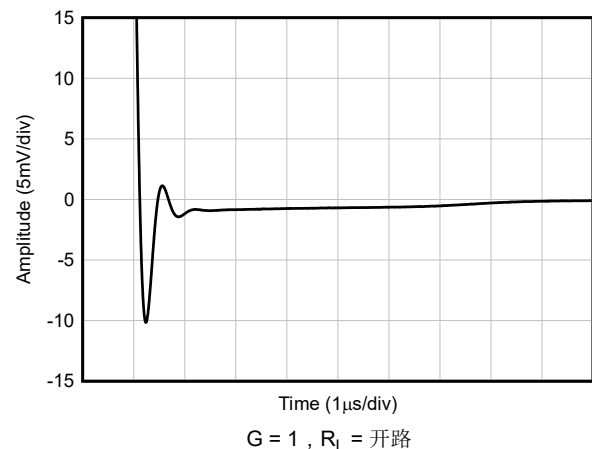


图 6-28. 大信号阶跃响应（下降）

6.11 典型特性：LM324B 和 LM2902B（续）

测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$ ， $V_S = 36\text{V} (\pm 18\text{V})$ ， $V_{CM} = V_S / 2$ ，且 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$ （除非另有说明）

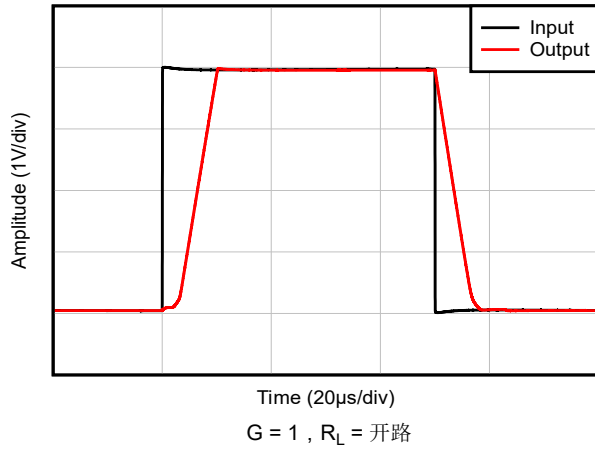


图 6-29. 大信号阶跃响应， $G = 1$

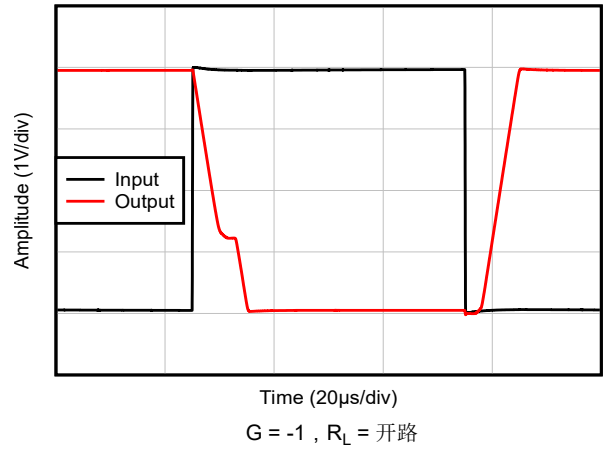


图 6-30. 大信号阶跃响应， $G = -1$

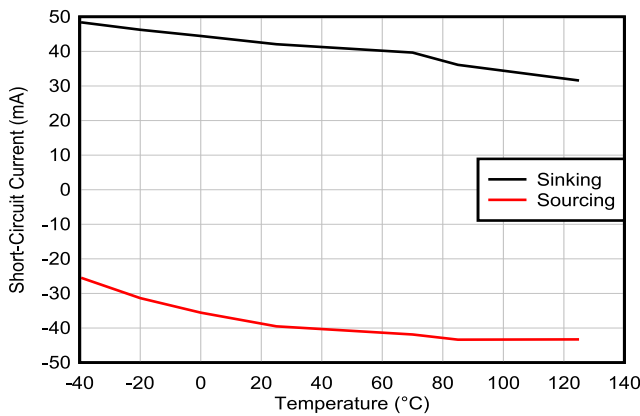


图 6-31. 短路电流与温度间的关系

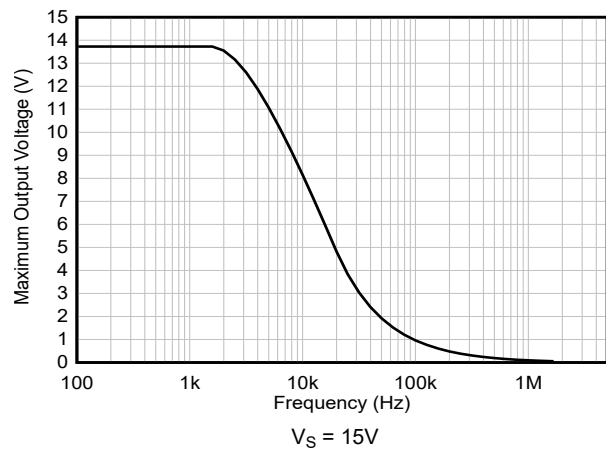


图 6-32. 最大输出电压与频率间的关系

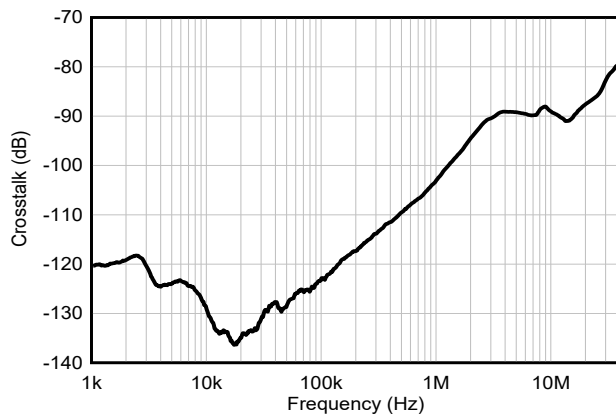


图 6-33. 通道隔离与频率间的关系

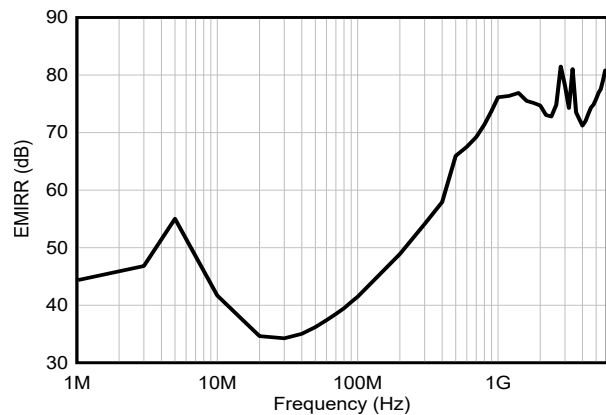


图 6-34. EMIRR（电磁干扰抑制比）与频率间的关系

6.12 典型特性：B 和 BA 版本以外的所有器件

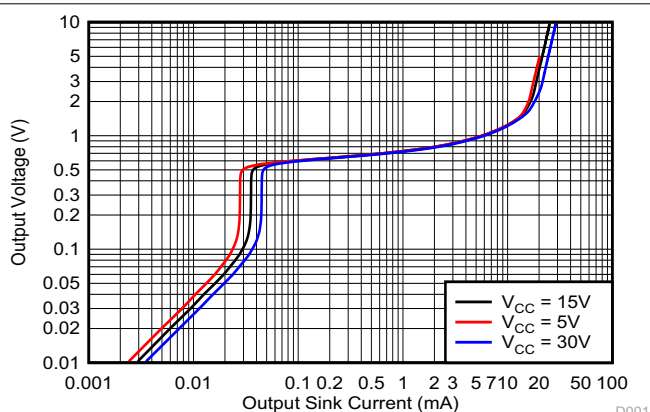


图 6-35. 输出灌电流特性

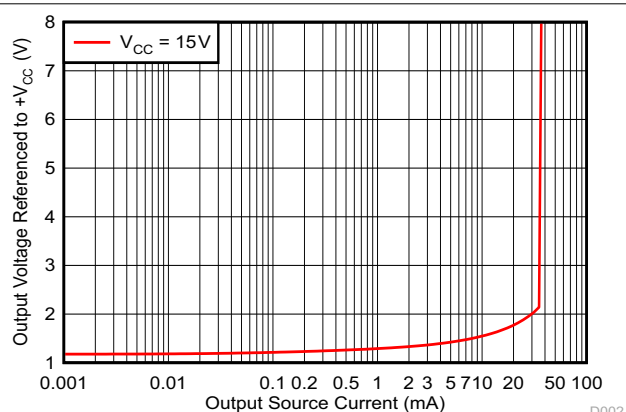


图 6-36. 输出拉电流特性

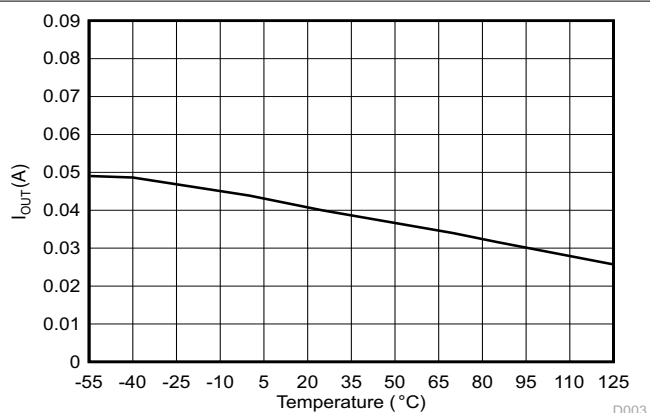


图 6-37. 拉电流限制

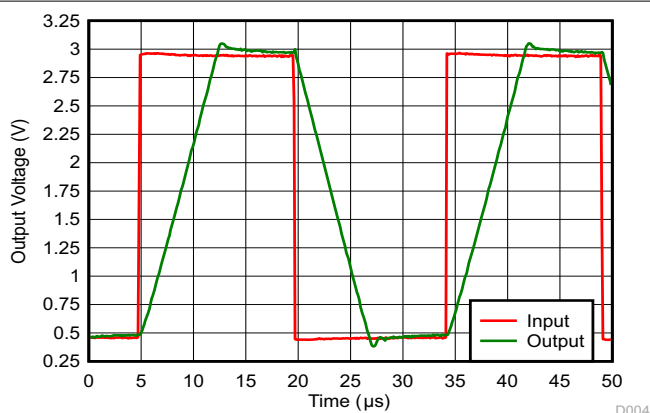


图 6-38. 电压跟随器大信号脉冲响应 (50pF)

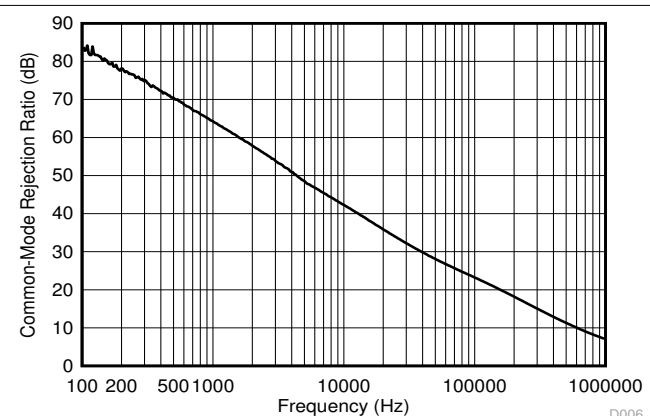


图 6-39. 共模抑制比

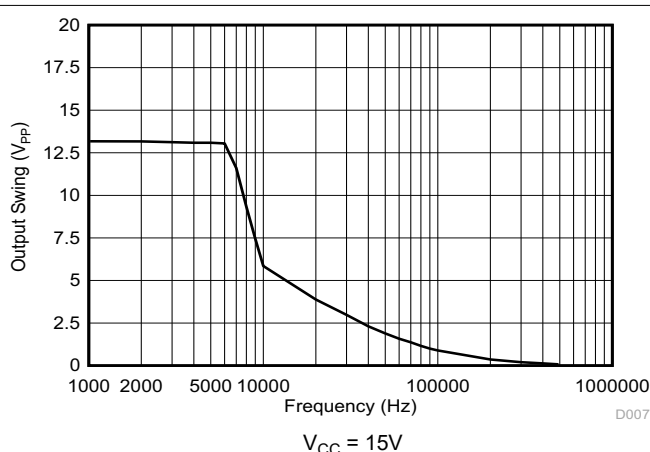


图 6-40. 最大输出摆幅与频率间的关系

7 参数测量信息

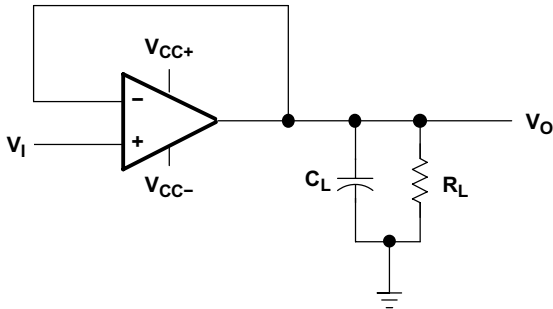


图 7-1. 单位增益放大器

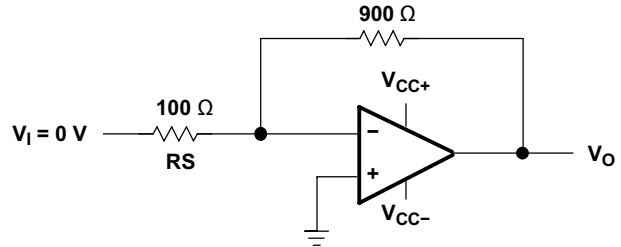


图 7-2. 噪声测试电路

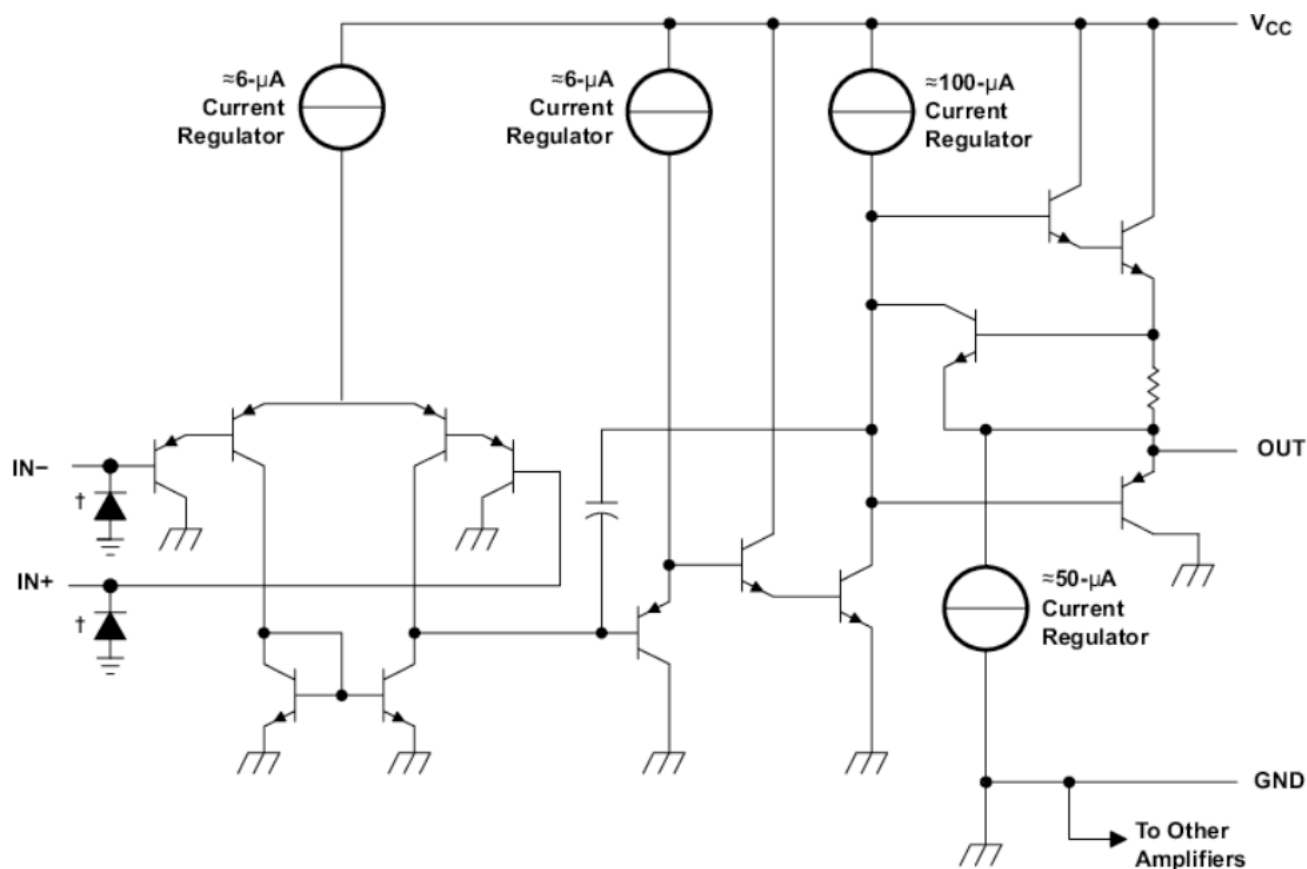
8 详细说明

8.1 概述

这些器件包含 4 个独立的高增益频率补偿运算放大器，专为在宽电压范围内使用单电源而设计。如果两个电源之间的电压差在 3V 和 36V 之间（B 和 BA 版本）、3V 和 26V 之间（LM2902 器件）或 3V 和 30V 之间（所有其他器件），并且 V_{CC} 比输入共模电压的正值至少高 1.5V，也可使用双电源供电运行。低电源电流消耗与电源电压的幅度无关。

应用包括传感器放大器、直流放大块和所有可在单电源电压系统中更轻松实现的传统运算放大器电路。例如，LM324B 和 LM2902B 器件可以直接在数字系统中使用的标准 5V 电源电压下工作，并提供所需的接口电子元件，而无需添加 $\pm 15V$ 电源。

8.2 功能方框图



COMPONENT COUNT (total device)	
Epi-FET	1
Transistors	95
Diodes	4
Resistors	11
Capacitors	4

ESD 保护单元 - 仅在 B、BA 和 K 版本上提供

8.3 特性说明

8.3.1 单位增益带宽

要计算增益带宽积，请将测得的放大器带宽乘以测得的带宽增益。这些器件具有 1.2MHz 的高增益带宽。

8.3.2 压摆率

转换率是指运算放大器在输入发生变化时可以改变输出的速率。这些器件具有 0.5V/μs 的转换率。

8.3.3 输入共模电压范围

有效的共模电压范围是从器件接地到 $V_{CC} - 1.5V$ (在整个温度范围内为 $V_{CC} - 2V$)。输入可超过 V_{CC} ，直至最大 V_{CC} ，而不会损坏器件。确保至少一个输入在有效的输入共模电压范围内，才能使输出具有正确的相位。如果两个输入都超出有效范围，则输出相位未定义。如果任一输入低于 $-0.3V$ ，则输入电流应限制为 1mA，并且输出相位未定义。

8.4 器件功能模式

这些器件会在连接电源时通电。该器件可根据应用情况作为单电源运算放大器或双电源放大器使用。

9 应用和实现

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

9.1 应用信息

LMx24 和 LM2902 运算放大器适用于各种信号调节应用。可以在 VCC 之前为输入供电，从而实现多电源电路的灵活性。

9.2 典型应用

运算放大器的常见应用是反相放大器。该放大器在输入端接受正电压，然后产生同样幅度的负电压。该放大器还会以相同的方式将负电压变为正电压。通过改变反馈路径中的电阻比率，即可实现线性增益。

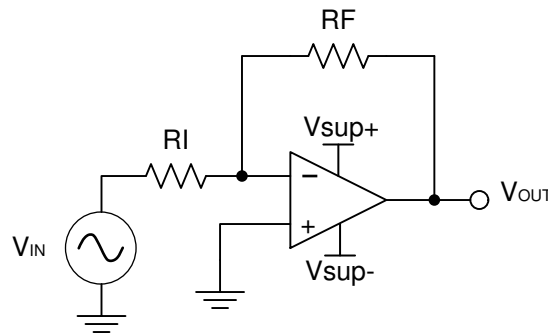


图 9-1. 应用原理图

9.2.1 设计要求

选择的电源电压必须大于输入电压范围和输出范围。例如，此应用将 $\pm 0.5\text{V}$ 的信号扩展到 $\pm 1.8\text{V}$ 。将电源设置在 $\pm 12\text{V}$ 就足以适应此应用。

9.2.2 详细设计过程

使用 [方程式 1](#) 和 [方程式 2](#) 来确定反相放大器需要的增益：

$$A_V = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \quad (1)$$

$$A_V = \frac{1.8}{-0.5} = -3.6 \quad (2)$$

确定所需增益后，选择 R_I 或 R_F 的阻值。由于放大器电路使用 mA 级电流，因此需要选择 k Ω 级阻值。这种选择不会消耗过多电流。对于本示例，选择 R_I 为 10k Ω ，这意味着 R_F 使用 36k Ω 。这些值由 [方程式 3](#) 确定。

$$A_V = \frac{R_F}{R_I} \quad (3)$$

9.2.3 应用曲线

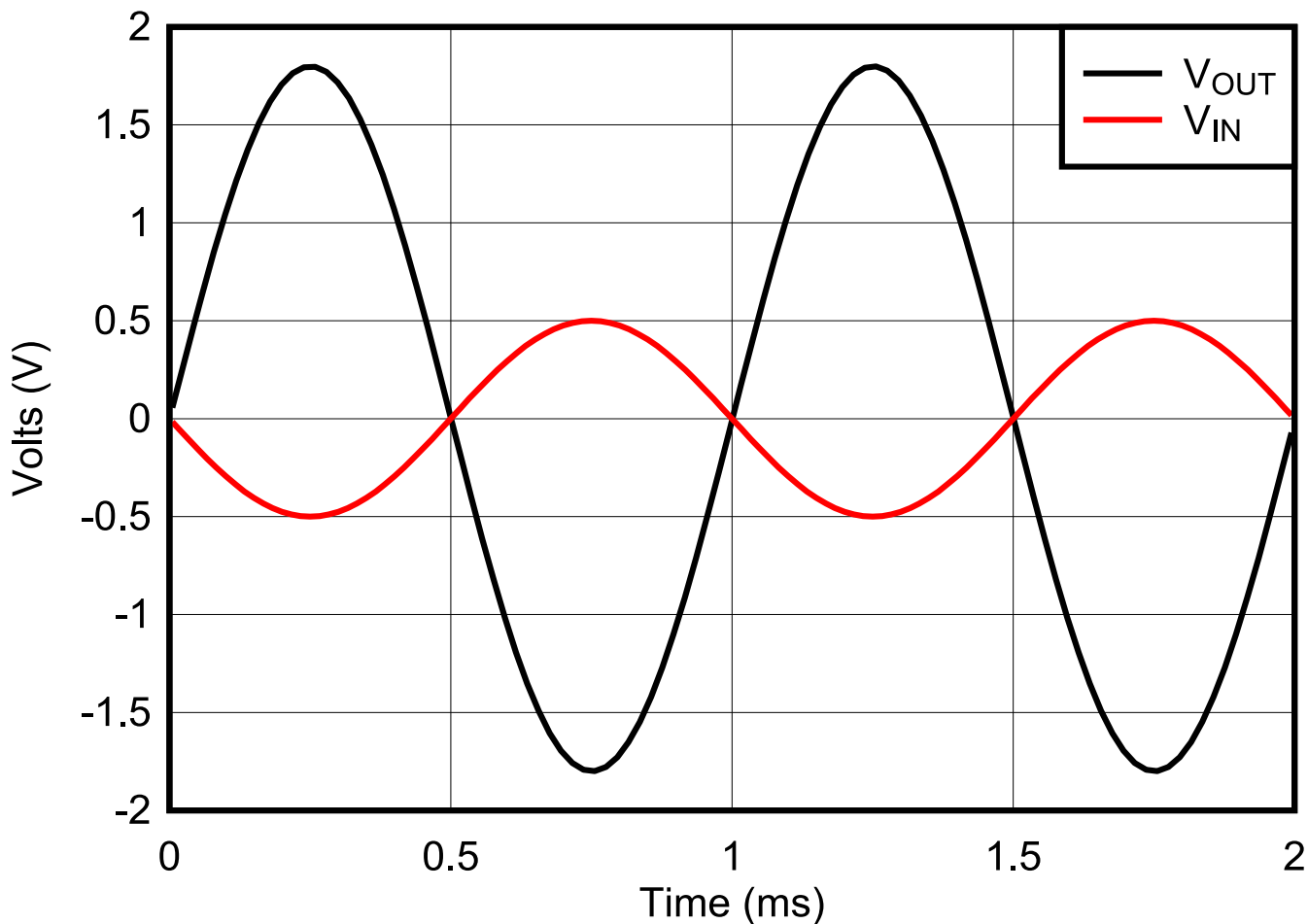


图 9-2. 反相放大器的输入和输出电压

9.3 电源相关建议

小心

单电源的电源电压超过 32V 或双电源的电源电压范围超出 $\pm 16V$ 可能会对器件造成永久损坏。请勿超出 节 6.1 中列出的绝对最大额定值。

将 $0.1 \mu F$ 旁路电容器置于电源引脚附近，以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关旁路电容器放置的更多信息，请参阅 节 9.4。

9.4 布局

9.4.1 布局指南

为了实现器件的出色工作性能，请采用良好的 PCB 布局实践，包括：

- 噪声可通过全部电路电源引脚以及运算放大器自身传入模拟电路。使用旁路电容器，通过提供模拟电路的本地低阻抗电源来减少耦合噪声。
 - 在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻 (ESR) $0.1 \mu\text{F}$ 陶瓷旁路电容器，并尽量靠近器件放置。从 $V+$ 到接地端的单个旁路电容器适用于单电源应用。
- 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最简单、最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 上的一层或多层通常专门用于作为接地平面。接地层有助于散热和减少 EMI 噪声拾取。对数字接地和模拟接地进行物理隔离，同时应注意接地电流的流动。
- 为了减少寄生耦合，应让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果无法使这些布线保持分离，最好将敏感布线与有噪声布线以垂直交叉而非平行的方式布放。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。使 RF 和 RG 接近反相输入可尽可能减小寄生电容（另请参阅节 9.4.2）。
- 尽可能缩短输入走线的长度。切记，输入布线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键布线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样能显著减少附近布线在不同电势下产生的漏电流。

9.4.2 布局示例

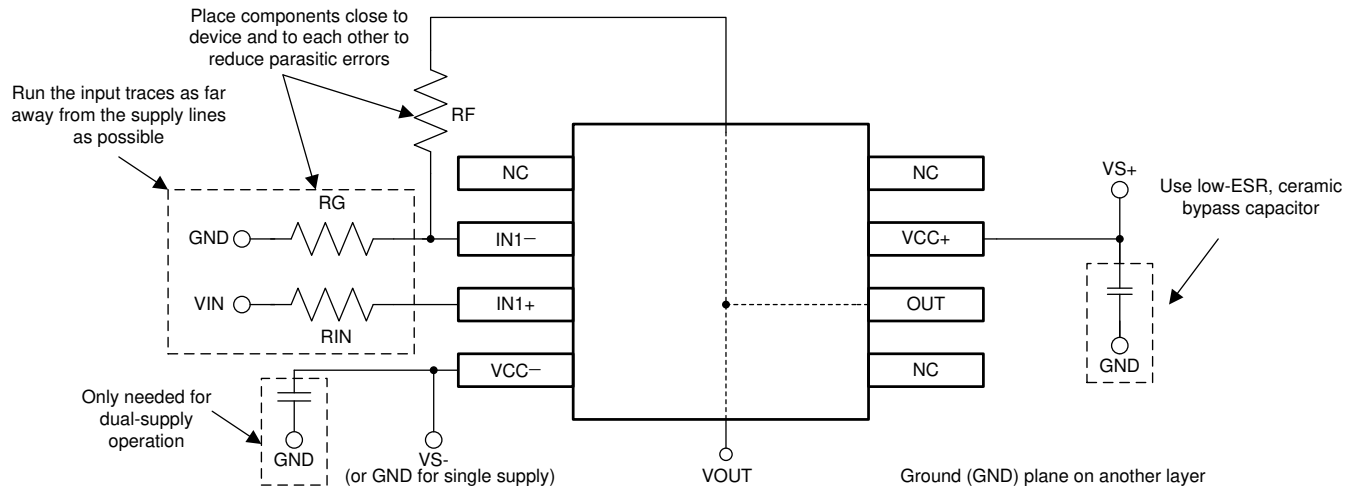


图 9-3. 同相配置的运算放大器电路板布局

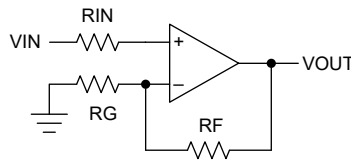


图 9-4. 同相配置的运算放大器原理图

10 器件和文档支持

10.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision AD (October 2024) to Revision AE (October 2025)	Page
• 已将 LM324B 和 LM2902B RTE (WQFN , 16) 封装从预发布更改为量产数据 (正在供货)	1
• 为 <i>ESD</i> 等级 添加了注释 2.....	5
• 已将 <i>ESD</i> 等级 中的人体放电模式值 (HBM) 从 $\pm 2000V$ 更改为 $\pm 1000V$	5
• 更新了 <i>典型应用</i> 说明.....	24

Changes from Revision AC (March 2024) to Revision AD (October 2024)	Page
• 删除了 B 和 BA 器件的 D (SOIC , 14) 封装预发布说明.....	1

Changes from Revision AB (November 2023) to Revision AC (March 2024)	Page
• 向 WQFN-16 封装引脚排列添加了预发布说明.....	3

Changes from Revision AA (September 2023) to Revision AB (November 2023)	Page
• 将 LM324BA 和 LM2902BA 的状态从预发布更改为正在供货.....	1

Changes from Revision Z (April 2023) to Revision AA (September 2023) Page

• 删除了器件信息表中 TSSOP-14 BA 器件的预发布说明.....	1
• 更改了封装信息表的格式以包含封装引线尺寸.....	1

Changes from Revision Y (October 2022) to Revision Z (April 2023) Page

• 向封装信息表中添加了 WQFN-16 封装.....	1
• 向引脚配置和功能部分添加了 WQFN-16 封装详细信息.....	3
• 向典型特性添加了 LM324Bx 和 LM2902Bx 的其他图.....	14

Changes from Revision X (May 2022) to Revision Y (October 2022) Page

• 删除了器件信息表中 TSSOP-14 B 器件的预发布说明.....	1
• 更新了说明信息.....	1
• 更新了 RTM 修订版 LM324B 和 LM324BA 电气特性表.....	7
• RTM 修订版更新了 LM2902B 和 LM2902BA 电气特性表.....	9
• 向典型特性添加了 LM324Bx 和 LM2902Bx 的图.....	14

Changes from Revision W (March 2015) to Revision X (May 2022) Page

• 更新了特性以包括 B 和 BA 版本。.....	1
• 向应用部分添加了应用链接.....	1
• 更正了器件信息表中的可用封装.....	1
• 向器件信息表中添加了 B 和 BA 版本.....	1
• 将引脚配置和功能部分中的封装图像更新成了新的格式 - 无规格变化.....	3
• 在引脚功能表中分别将 GND 和 Vcc 更改为 Vcc- 和 Vcc+.....	3
• 向绝对最大额定值表中添加了 B 和 BA 版本.....	5
• 向建议运行条件表中添加了 B 和 BA 版本.....	6
• 添加了电气特性 - LM324B 和 LM324BA 表.....	7
• 添加了电气特性 - LM2902B 和 LM2902BA 表.....	9
• 从器件和文档支持部分中移除了文档支持和相关链接.....	27

Changes from Revision V (January 2014) to Revision W (March 2014) Page

• 添加了应用.....	1
• 添加了器件信息表.....	1
• 添加了机械、封装和可订购信息部分.....	29

Changes from Revision U (August 2010) to Revision V (January 2014) Page

• 将文档更新为新的 TI 数据表格式 - 无规格变化.....	1
• 更新了特性.....	1
• 更新了特性.....	1
• 删除了订购信息表.....	3
• 添加了引脚功能表.....	3

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
77043012A	Active	Production	LCCC (FK) 20	55 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	77043012A LM124FKB
7704301CA	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704301CA LM124JB
7704301DA	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704301DA LM124WB
77043022A	Active	Production	LCCC (FK) 20	55 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	77043022A LM124AFKB
7704302CA	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704302CA LM124AJB
7704302DA	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704302DA LM124AWB
JM38510/11005BCA	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510 /11005BCA
JM38510/11005BCA.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510 /11005BCA
LM124AFKB	Active	Production	LCCC (FK) 20	55 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	77043022A LM124AFKB
LM124AFKB.A	Active	Production	LCCC (FK) 20	55 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	77043022A LM124AFKB
LM124AJ	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM124AJ
LM124AJ.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM124AJ
LM124AJB	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704302CA LM124AJB
LM124AJB.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704302CA LM124AJB
LM124AWB	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704302DA LM124AWB
LM124AWB.A	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704302DA LM124AWB
LM124D	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	LM124
LM124DR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	LM124
LM124DR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	LM124

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM124DRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	LM124
LM124DRG4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	LM124
LM124FKB	Active	Production	LCCC (FK) 20	55 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	77043012A LM124FKB
LM124FKB.A	Active	Production	LCCC (FK) 20	55 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	77043012A LM124FKB
LM124J	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM124J
LM124J.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM124J
LM124JB	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704301CA LM124JB
LM124JB.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704301CA LM124JB
LM124W	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM124W
LM124W.A	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM124W
LM124WB	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704301DA LM124WB
LM124WB.A	Active	Production	CFP (W) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	7704301DA LM124WB
LM224AD	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	LM224A
LM224ADR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224A
LM224ADR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224A
LM224ADRE4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224A
LM224ADRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224A
LM224ADRG4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224A
LM224AN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224AN
LM224AN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224AN
LM224D	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	LM224
LM224DR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224
LM224DR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224
LM224DRG3	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	LM224
LM224DRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224
LM224DRG4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM224KAD	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	LM224KA
LM224KADR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224KA
LM224KADR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224KA
LM224KADRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	
LM224KAN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224KAN
LM224KAN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224KAN
LM224KDR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224K
LM224KDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM224K
LM224KN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224KN
LM224KN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224KN
LM224N	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224N
LM224N.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM224N
LM224NE4	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	
LM2902BAIDR	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902BA
LM2902BAIDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902BA
LM2902BAIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902BA
LM2902BAIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902BA
LM2902BIDR	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902B
LM2902BIDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902B
LM2902BIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902B
LM2902BIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902B
LM2902BIRTER	Active	Production	WQFN (RTE) 16	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902B
LM2902D	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	LM2902
LM2902DR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902DR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902DRE4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902DRG3	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	LM2902
LM2902DRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902DRG4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902KAVQDR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KA
LM2902KAVQDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KA

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM2902KAVQDRG4	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2902KA
LM2902KAVQPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KA
LM2902KAVQPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KA
LM2902KAVQPWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KA
LM2902KAVQPWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KA
LM2902KD	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	LM2902K
LM2902KDB	Active	Production	SSOP (DB) 14	80 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902K
LM2902KDB.A	Active	Production	SSOP (DB) 14	80 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902K
LM2902KDR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902K
LM2902KDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902K
LM2902KN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2902KN
LM2902KN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2902KN
LM2902KNSR	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902K
LM2902KNSR.A	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902K
LM2902KNSRG4	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902K
LM2902KPW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2902K
LM2902KPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902K
LM2902KPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902K
LM2902KVQDR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KV
LM2902KVQDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KV
LM2902KVQDRG4	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2902KV
LM2902KVQPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KV
LM2902KVQPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902KV
LM2902KVQPWRG4	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2902KV
LM2902N	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2902N
LM2902N.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2902N
LM2902NE4	Obsolete	Production	PDIP (N) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	LM2902N
LM2902NSR	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902NSR.A	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2902
LM2902PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2902
LM2902PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM2902PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902
LM2902PWRE4	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902
LM2902PWRG3	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2902
LM2902PWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902
LM2902PWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2902
LM324AD	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324A
LM324ADBR	Active	Production	SSOP (DB) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324ADBR.A	Active	Production	SSOP (DB) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324ADR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324ADR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324ADRG4	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324A
LM324AN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324AN
LM324AN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324AN
LM324ANSR	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324ANSR.A	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324ANSRG4	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324A
LM324APWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324A
LM324APWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324A
LM324APWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324A
LM324APWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324A
LM324BAIDR	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324BA
LM324BAIDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324BA
LM324BAIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L324BA
LM324BAIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L324BA
LM324BIDR	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324B
LM324BIDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324B
LM324BIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324B
LM324BIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324B
LM324BIRTER	Active	Production	WQFN (RTE) 16	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM324B
LM324D	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324
LM324DR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM324DR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324DRE4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324DRG3	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324
LM324DRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324DRG4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324KAD	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324KA
LM324KADR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324KA
LM324KADR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324KA
LM324KADRG4	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	0 to 70	
LM324KAN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324KAN
LM324KAN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324KAN
LM324KANSR	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324KA
LM324KANSR.A	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324KA
LM324KAPW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L324KA
LM324KAPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324KA
LM324KAPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324KA
LM324KDR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324K
LM324KDR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324K
LM324KN	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324KN
LM324KN.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324KN
LM324KNSR	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324K
LM324KNSR.A	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324K
LM324KPW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L324K
LM324KPWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324K
LM324KPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324K
LM324N	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324N
LM324N.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM324N
LM324NE3	Obsolete	Production	PDIP (N) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324N
LM324NE4	Obsolete	Production	PDIP (N) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM324N
LM324NSR	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324NSR.A	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM324NSRE4	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324NSRG4	Active	Production	SOP (NS) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM324
LM324PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L324
LM324PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324
LM324PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324
LM324PWRE4	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324
LM324PWRG3	Obsolete	Production	TSSOP (PW) 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L324
LM324PWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324
LM324PWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L324
M38510/11005BCA	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510 /11005BCA

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

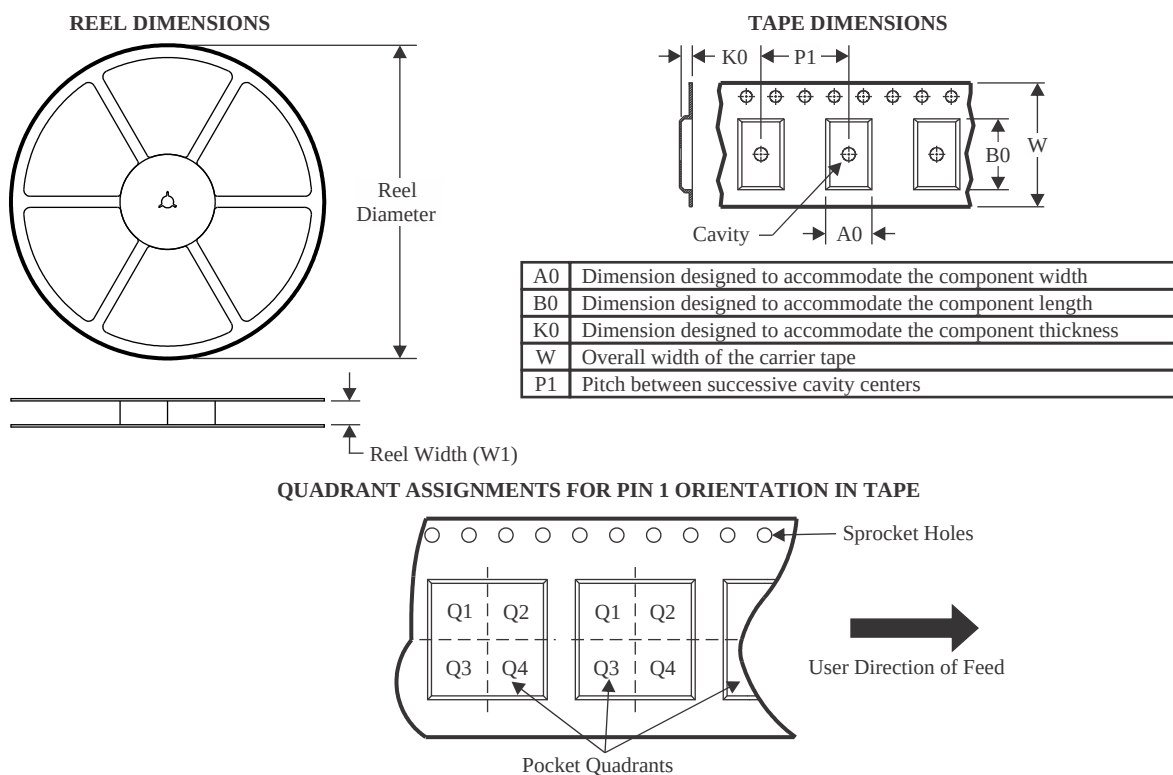
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LM124, LM124M, LM2902, LM2902B, LM2902BA :

- Catalog : [LM124](#)
- Automotive : [LM2902-Q1](#), [LM2902B-Q1](#), [LM2902BA-Q1](#)
- Enhanced Product : [LM2902-EP](#)
- Military : [LM124M](#)
- Space : [LM124-SP](#), [LM124-SP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications
- Military - QML certified for Military and Defense Applications
- Space - Radiation tolerant, ceramic packaging and qualified for use in Space-based application

TAPE AND REEL INFORMATION



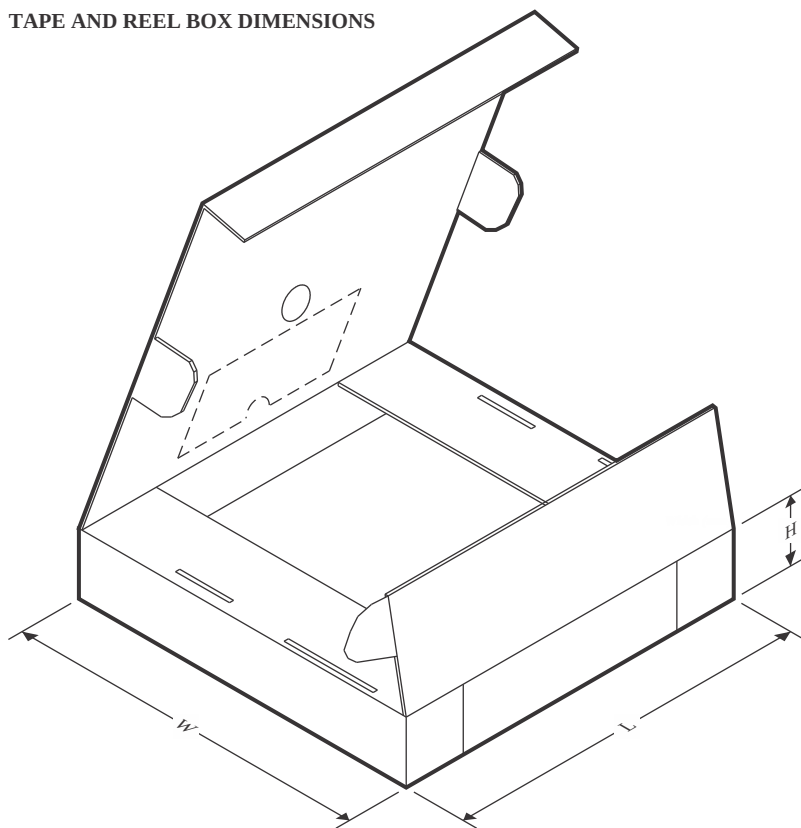
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM124DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM124DRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM224ADR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM224ADR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM224ADRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM224DR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM224KADR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM224KDR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902BAIDR	SOIC	D	14	3000	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902BAIPWR	TSSOP	PW	14	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902BIDR	SOIC	D	14	3000	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902BIPWR	TSSOP	PW	14	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902BIRTER	WQFN	RTE	16	5000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
LM2902DR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM2902DRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM2902KAVQDR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902KAVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902KAVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902KAVQPWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902KDR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902KNSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
LM2902KPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902KPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902KVQDR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2902KVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902KVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902NSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
LM2902PWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2902PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324ADBR	SSOP	DB	14	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
LM324ADR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM324ADR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM324ANSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
LM324APWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324APWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324APWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324APWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324BAIDR	SOIC	D	14	3000	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM324BAIPWR	TSSOP	PW	14	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324BIDR	SOIC	D	14	3000	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM324BIPWR	TSSOP	PW	14	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324BIRTER	WQFN	RTE	16	5000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
LM324DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM324DRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM324DRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
LM324KADR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM324KANSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
LM324KAPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324KAPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324KDR	SOIC	D	14	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM324KNSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
LM324KPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324KPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324NSR	SOP	NS	14	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
LM324PWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM324PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM324PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

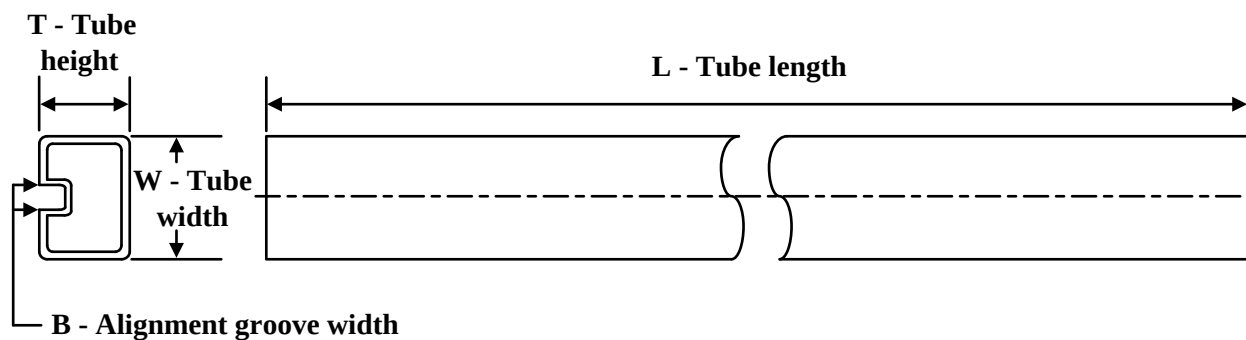
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM124DR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM124DRG4	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM224ADR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	32.0
LM224ADR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM224ADRG4	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	32.0
LM224DR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM224KADR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM224KDR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM2902BAIDR	SOIC	D	14	3000	353.0	353.0	32.0
LM2902BAIPWR	TSSOP	PW	14	3000	353.0	353.0	32.0
LM2902BIDR	SOIC	D	14	3000	340.5	336.1	25.0
LM2902BIPWR	TSSOP	PW	14	3000	353.0	353.0	32.0
LM2902BIRTER	WQFN	RTE	16	5000	367.0	367.0	35.0
LM2902DR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM2902DR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM2902DRG4	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM2902KAVQDR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM2902KAVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM2902KAVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902KAVQPWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902KDR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM2902KNSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902KPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902KPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902KVQDR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM2902KVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902KVQPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902NSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902PWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM2902PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324ADBR	SSOP	DB	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324ADR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM324ADR	SOIC	D	14	2500	333.2	345.9	28.6
LM324ANSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324APWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324APWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324APWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324APWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324BAIDR	SOIC	D	14	3000	340.5	336.1	25.0
LM324BAIPWR	TSSOP	PW	14	3000	353.0	353.0	32.0
LM324BIDR	SOIC	D	14	3000	340.5	336.1	25.0
LM324BIPWR	TSSOP	PW	14	3000	353.0	353.0	32.0
LM324BIRTER	WQFN	RTE	16	5000	360.0	360.0	36.0
LM324DR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM324DRG4	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM324DRG4	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
LM324KADR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM324KANSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324KAPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324KAPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324KDR	SOIC	D	14	2500	340.5	336.1	25.0
LM324KNSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324KPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324KPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324NSR	SOP	NS	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324PWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
LM324PWRG4	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
77043012A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
7704301DA	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
77043022A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
7704302DA	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM124AFKB	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM124AFKB.A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM124AWB	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM124AWB.A	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM124FKB	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM124FKB.A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM124W	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM124W.A	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM124WB	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM124WB.A	W	CFP	14	25	506.98	26.16	6220	NA
LM224AN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224AN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224AN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224AN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KAN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KAN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KAN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KAN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224KN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM224N.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
LM224N.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902KDB	DB	SSOP	14	80	530	10.5	4000	4.1
LM2902KDB.A	DB	SSOP	14	80	530	10.5	4000	4.1
LM2902KN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902KN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902KN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902KN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902N.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM2902N.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324AN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324AN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324KAN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324KAN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324KN	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324KN.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324N	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324N.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
LM324N.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32

GENERIC PACKAGE VIEW

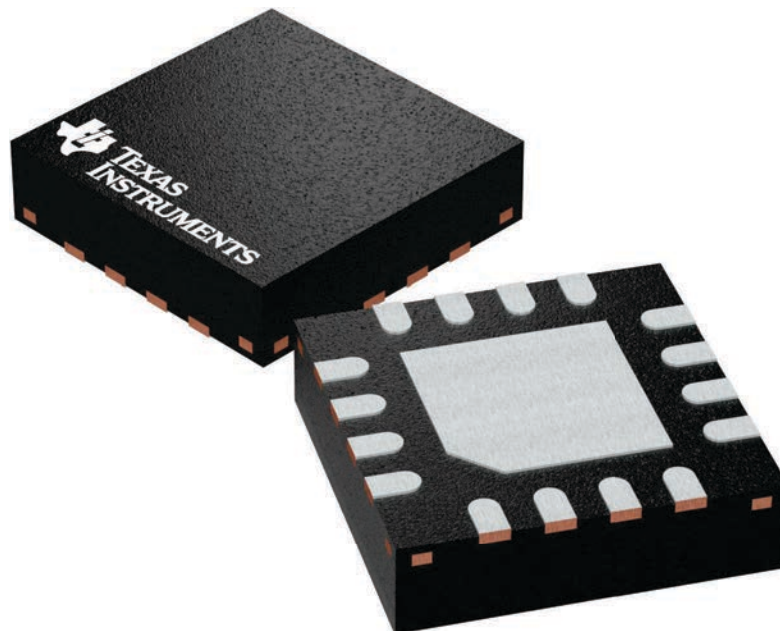
RTE 16

WQFN - 0.8 mm max height

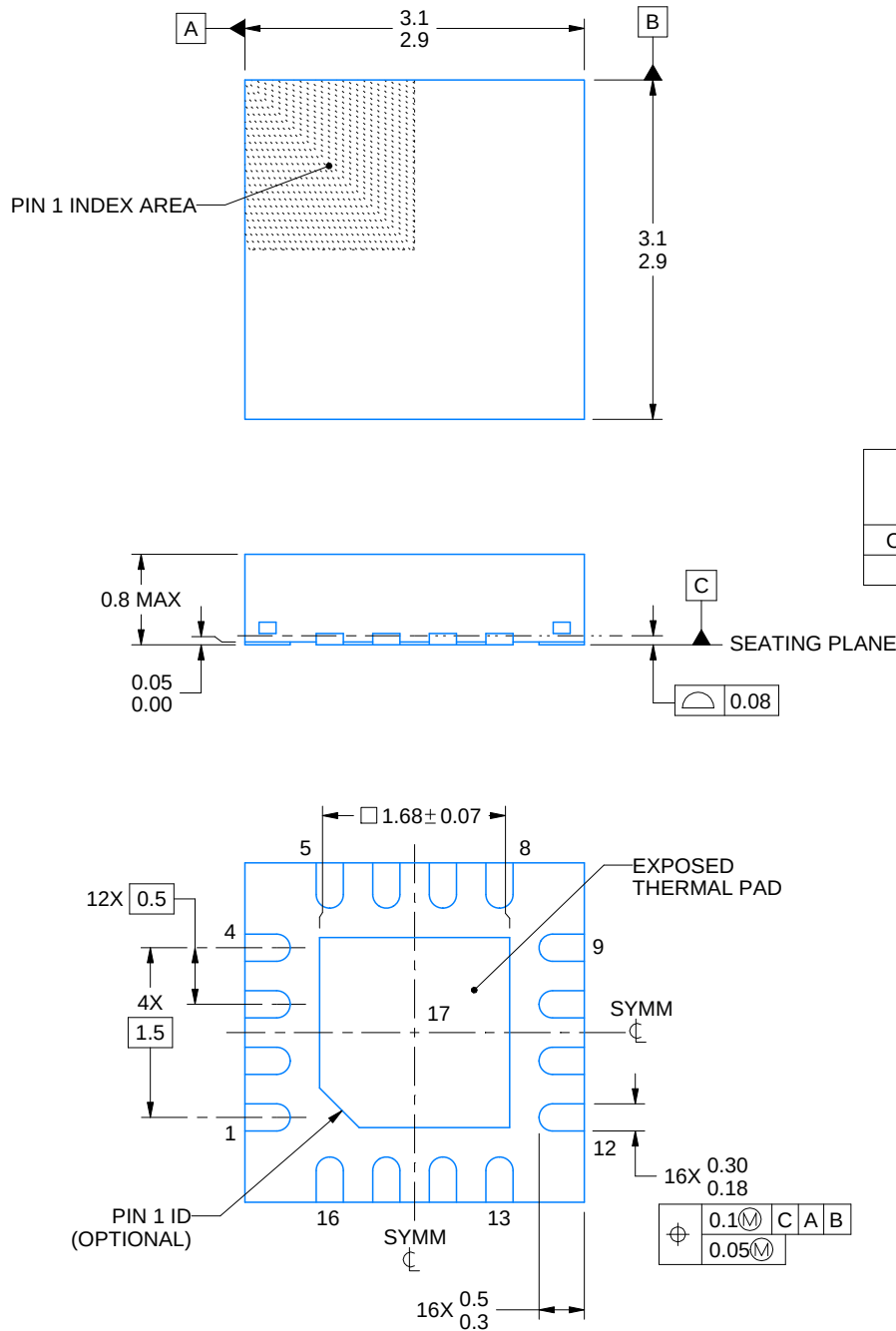
3 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4225944/A



4219117/B 04/2022

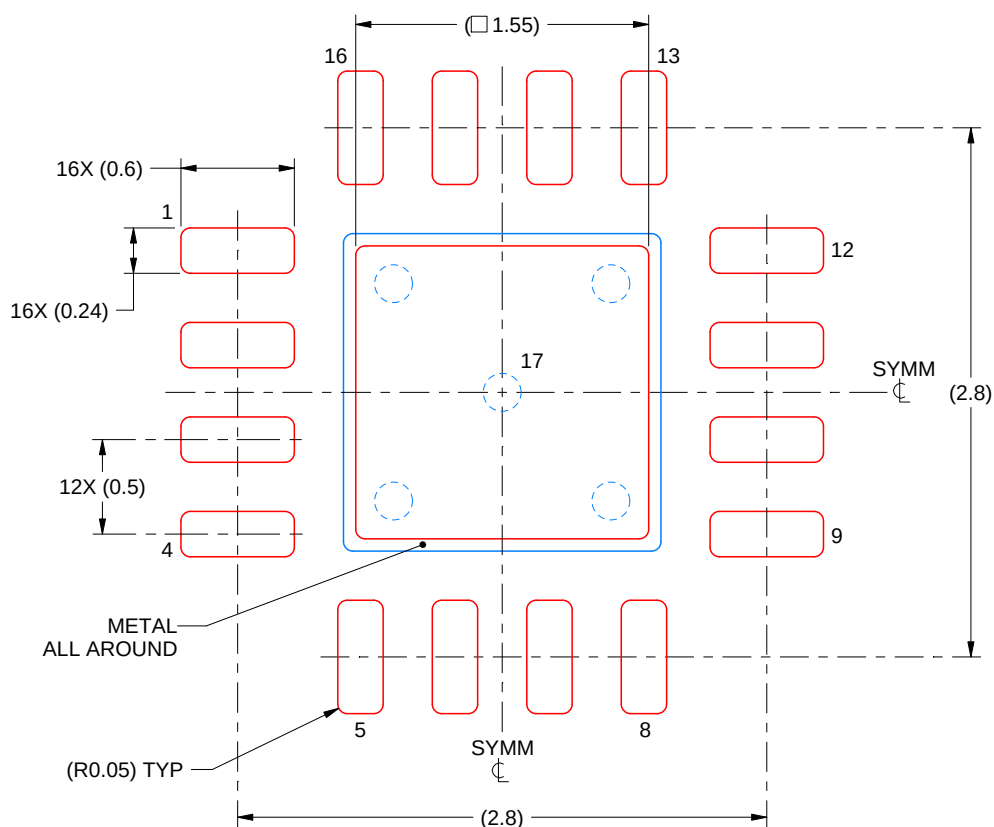
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

RTE0016C

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



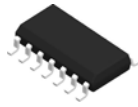
SOLDER PASTE EXAMPLE BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD 17:
85% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:25X

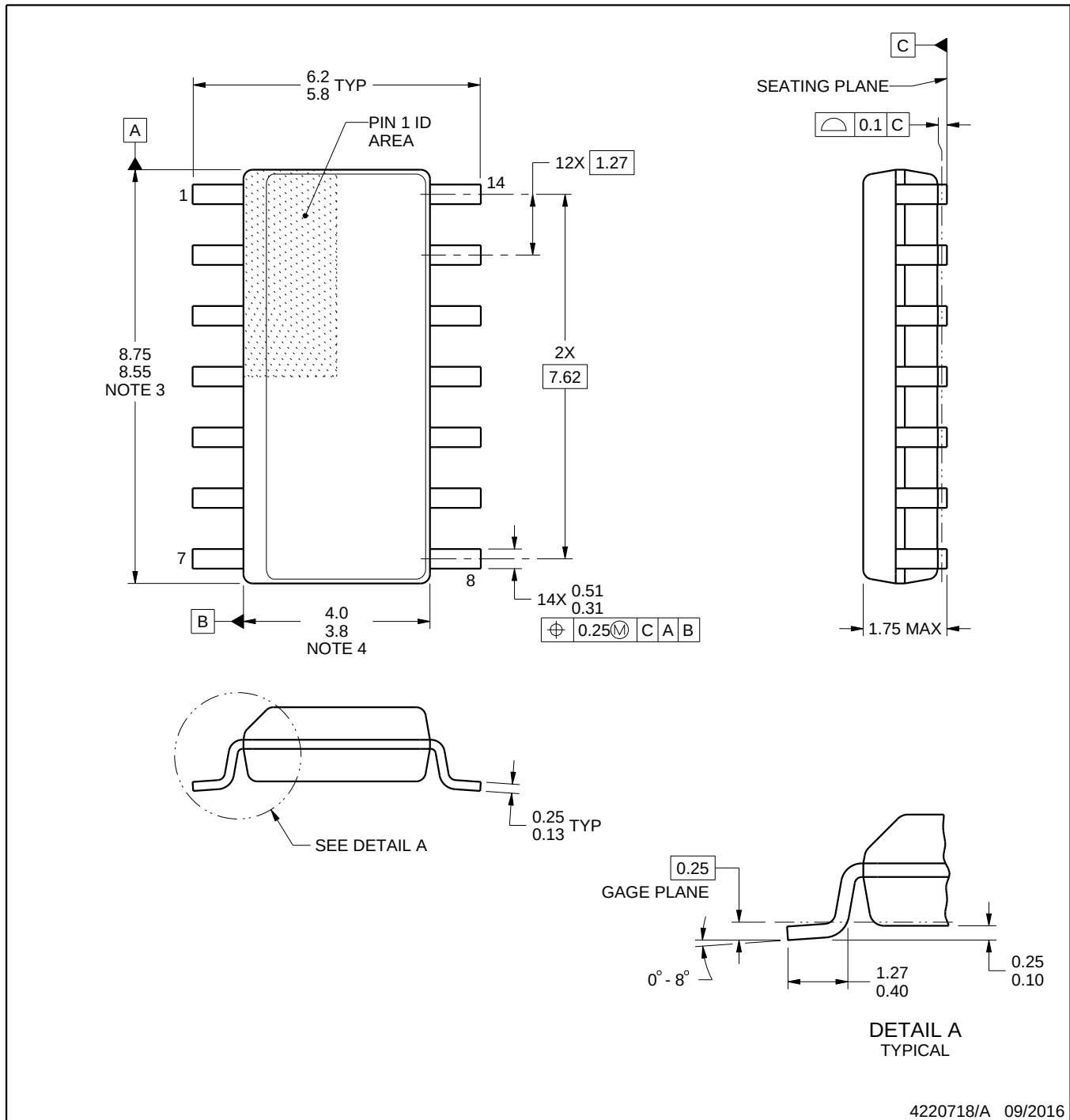
4219117/B 04/2022

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

D0014A**PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

**NOTES:**

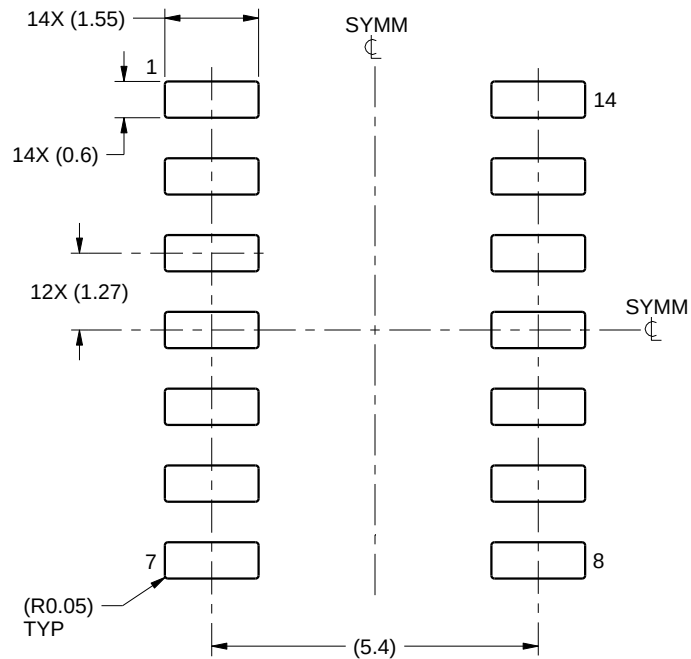
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

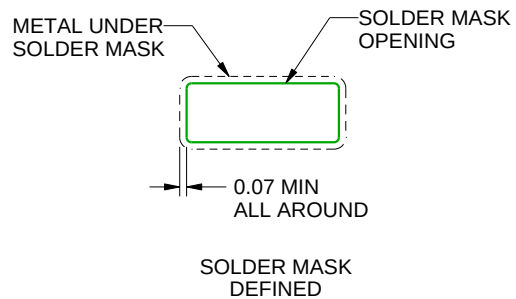
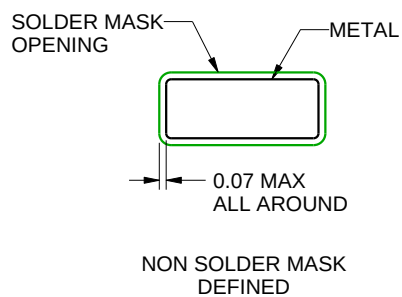
D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

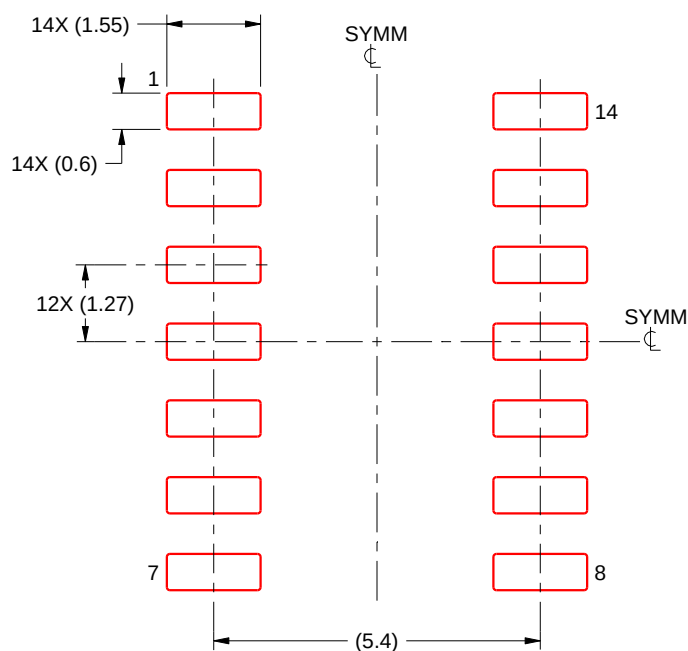
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

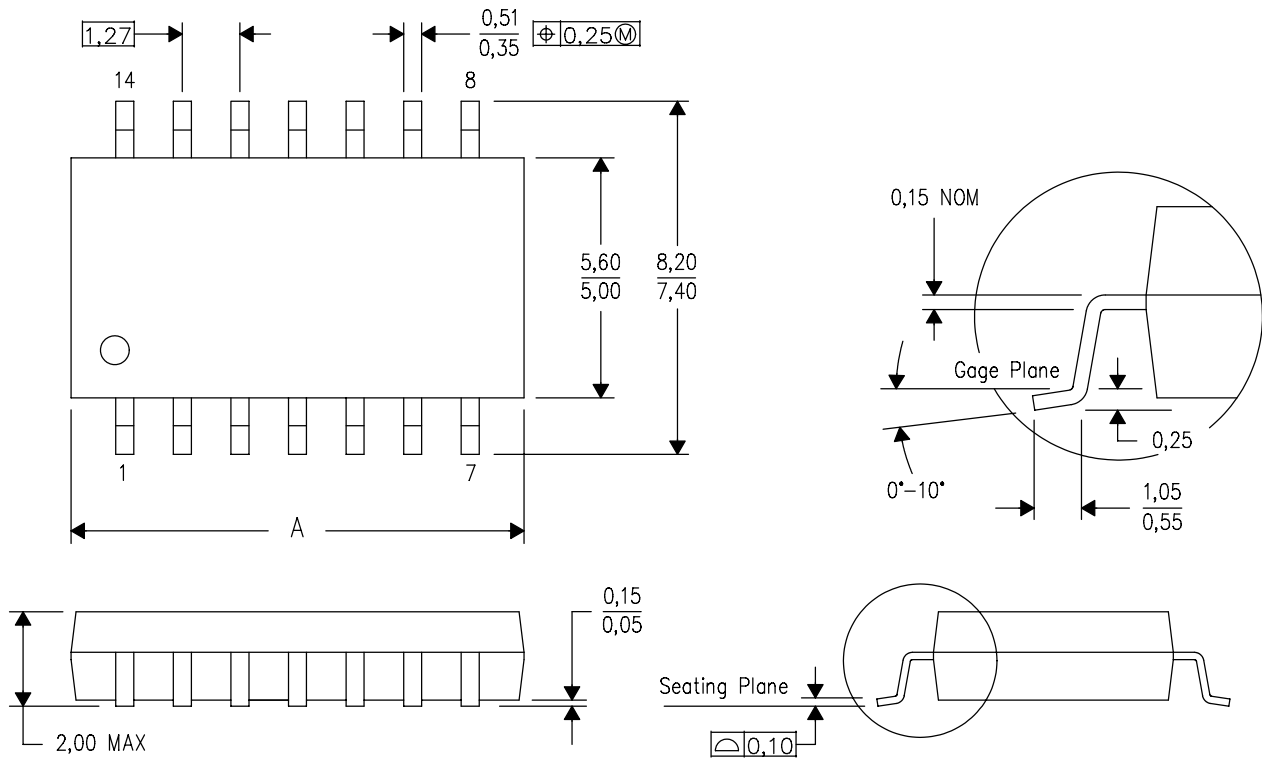
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



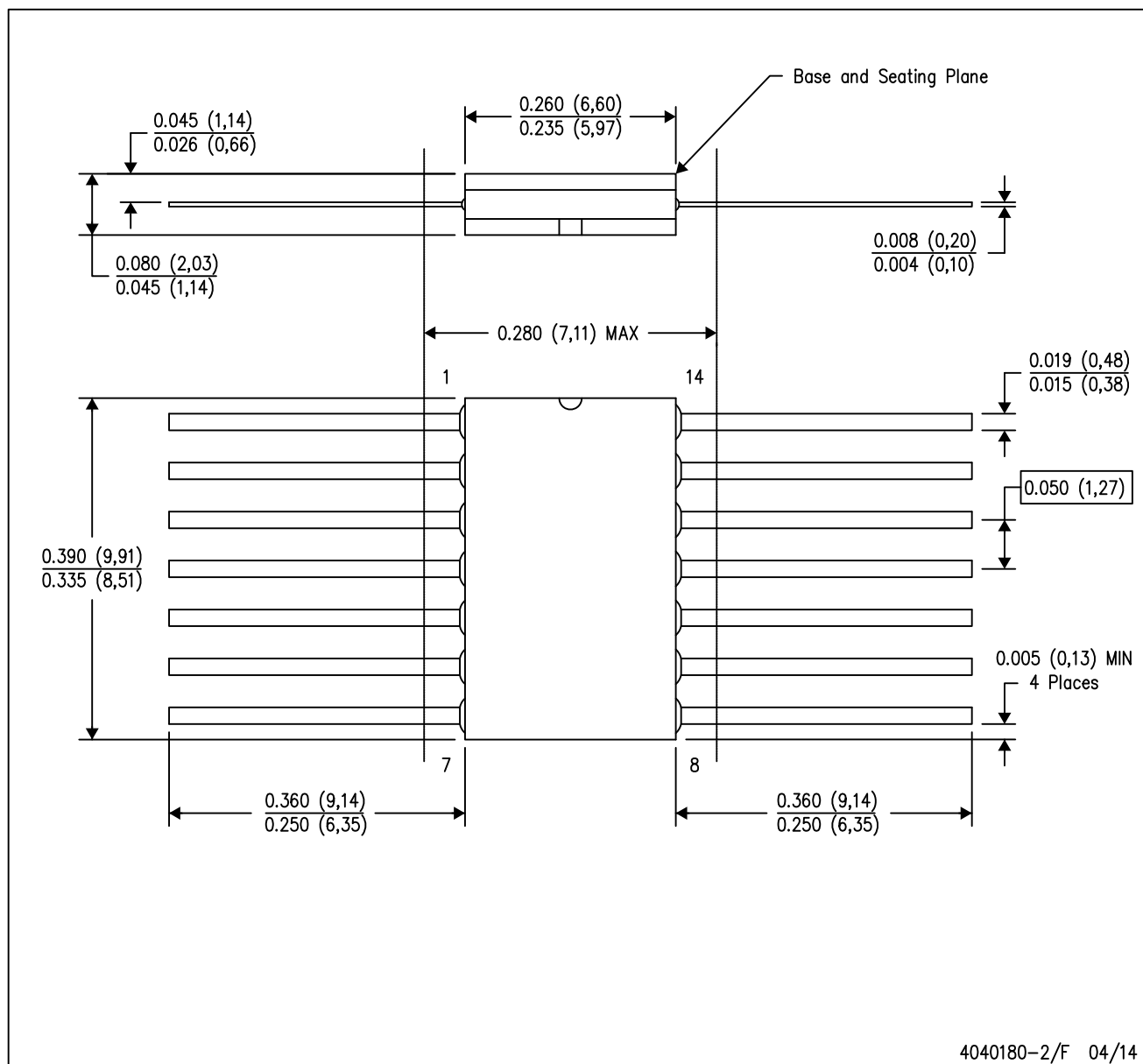
DIM \ PINS **	14	16	20	24
A MAX	10,50	10,50	12,90	15,30
A MIN	9,90	9,90	12,30	14,70

4040062/C 03/03

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

W (R-GDFP-F14)

CERAMIC DUAL FLATPACK



NOTES:

- All linear dimensions are in inches (millimeters).
- This drawing is subject to change without notice.
- This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
- Index point is provided on cap for terminal identification only.
- Falls within MIL STD 1835 GDFP1-F14

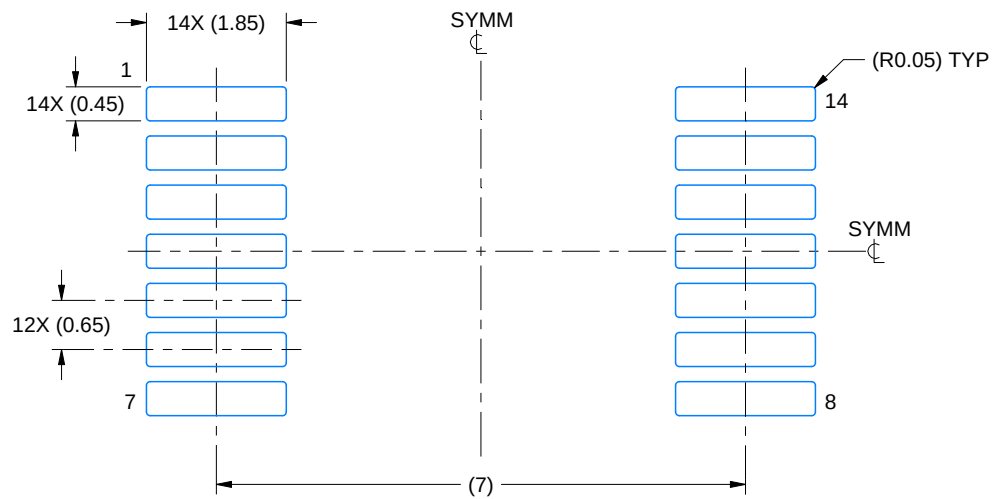
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

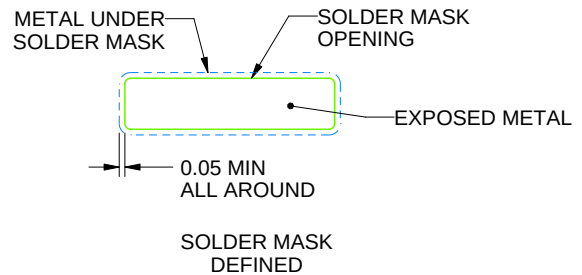
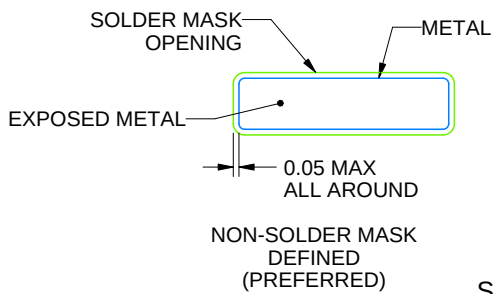
DB0014A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220762/A 05/2024

NOTES: (continued)

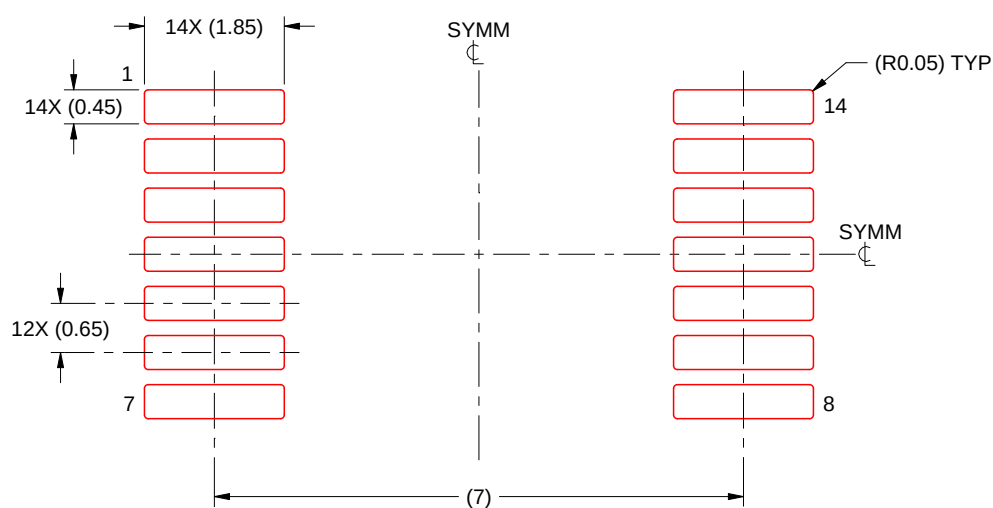
- Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0014A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220762/A 05/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

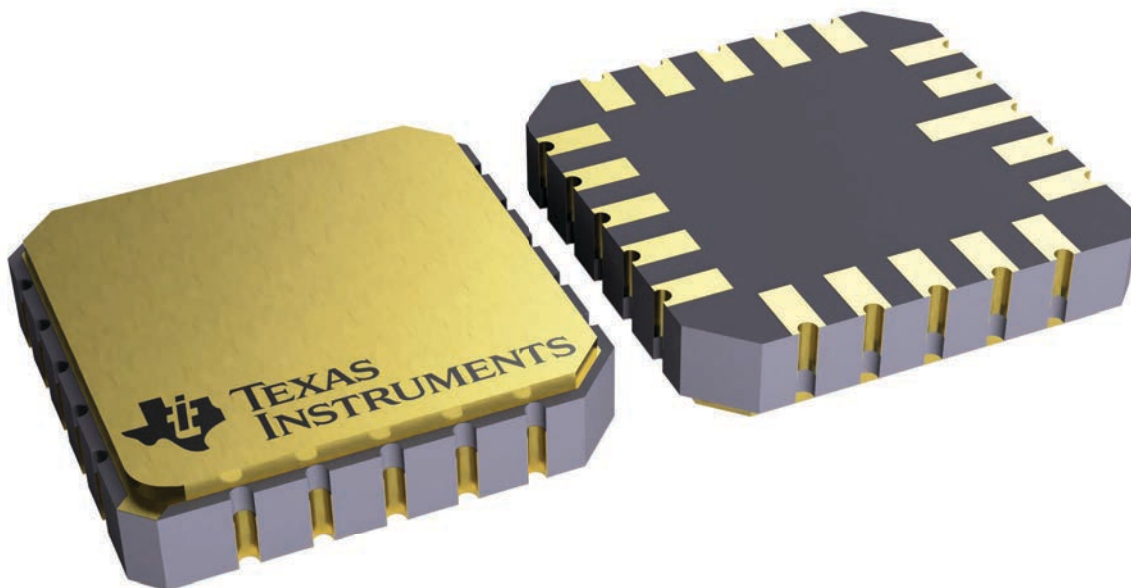
FK 20

LCCC - 2.03 mm max height

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



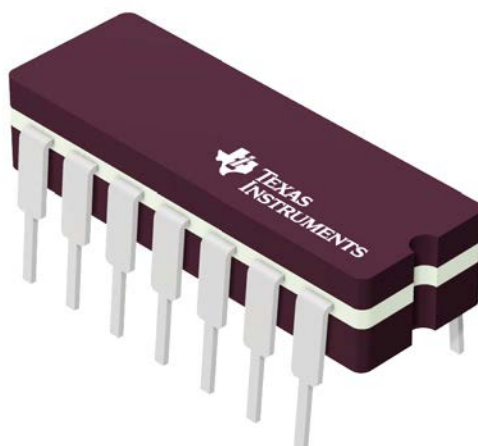
4229370VA\

J 14

GENERIC PACKAGE VIEW

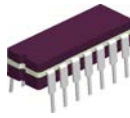
CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE

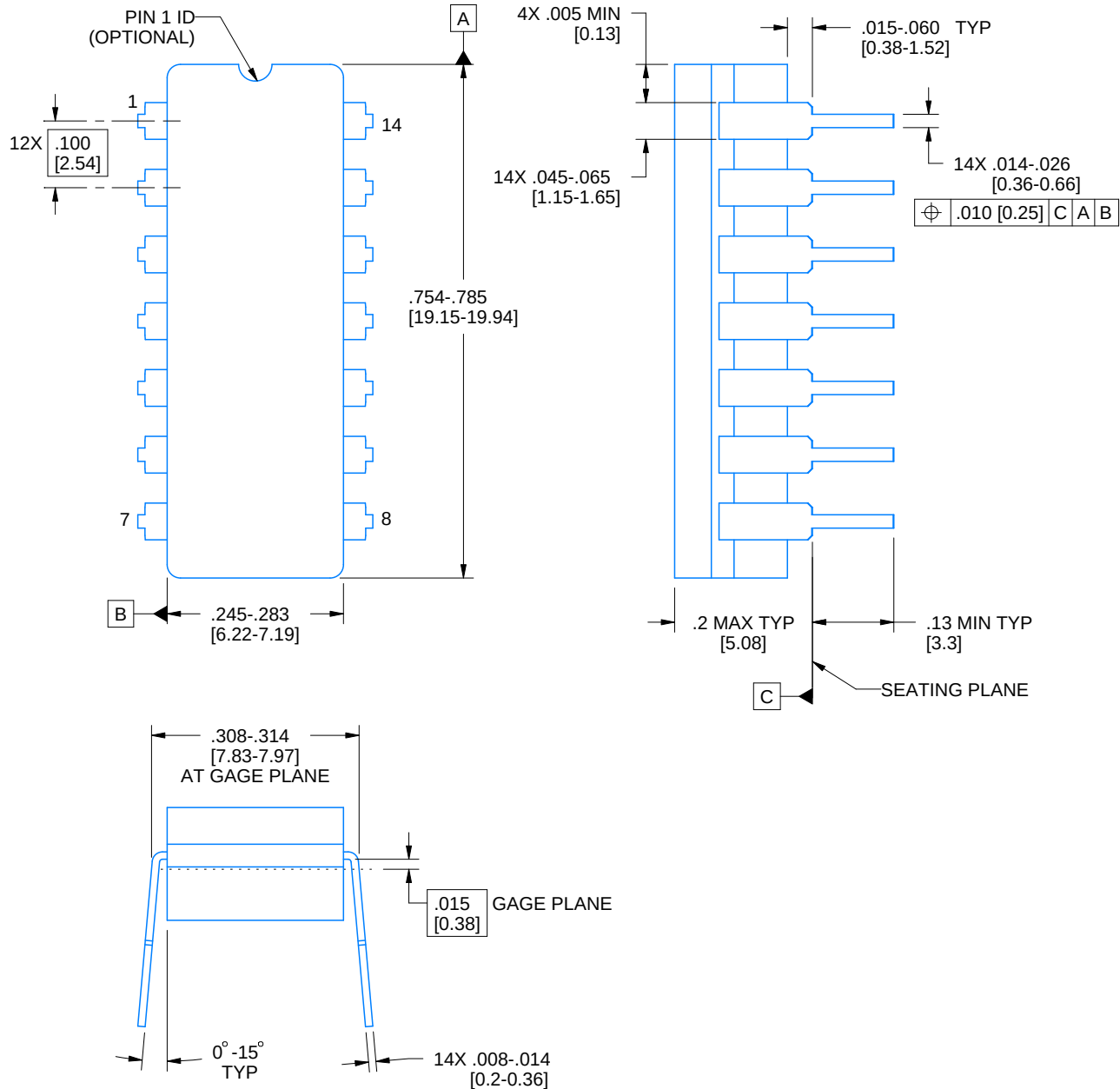


Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4040083-5/G

J0014A**PACKAGE OUTLINE****CDIP - 5.08 mm max height**

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



4214771/A 05/2017

NOTES:

1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.



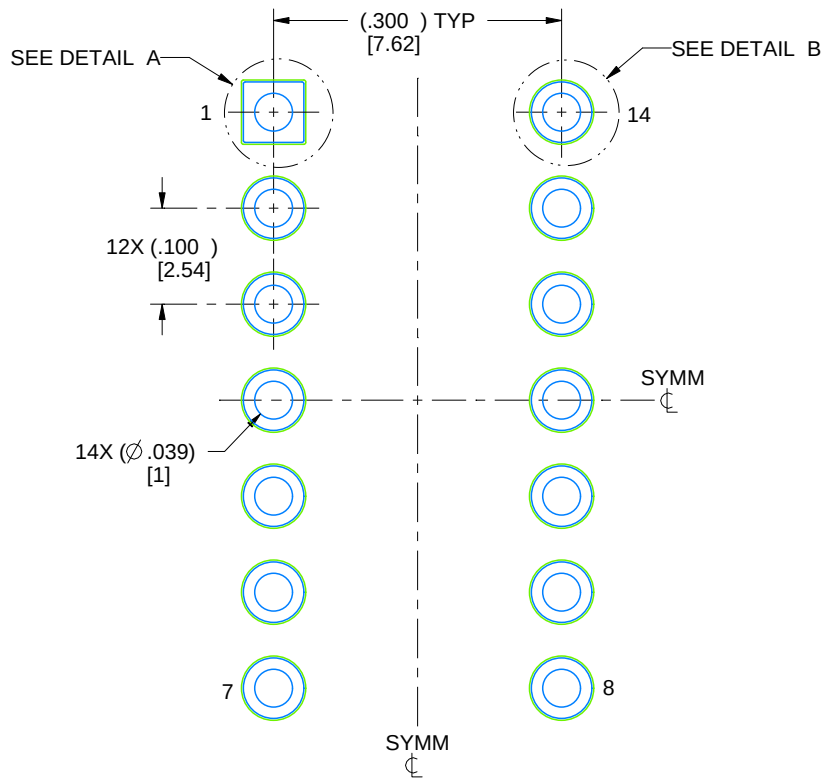
**TEXAS
INSTRUMENTS**
www.ti.com

EXAMPLE BOARD LAYOUT

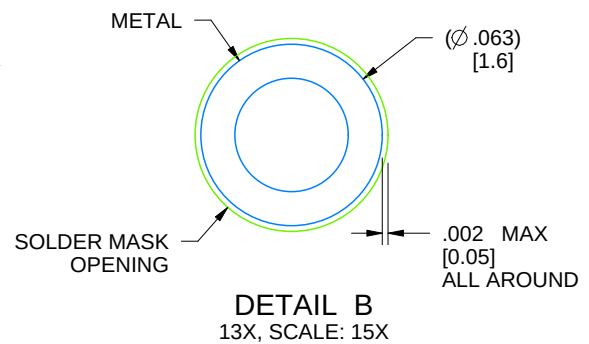
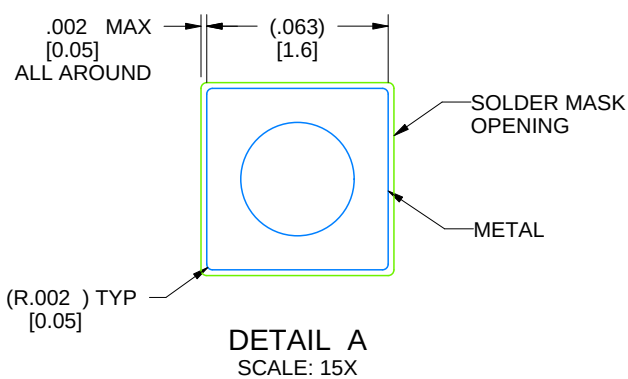
J0014A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X

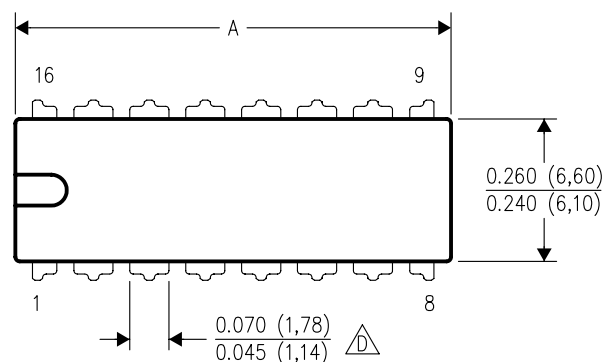


4214771/A 05/2017

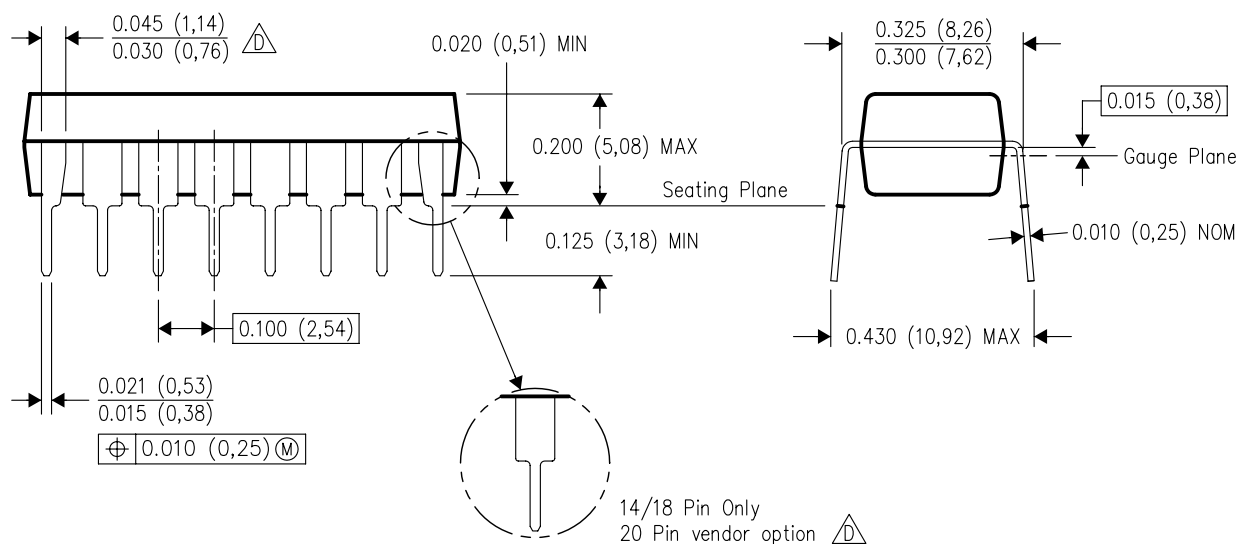
N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



PINS ** DIM	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

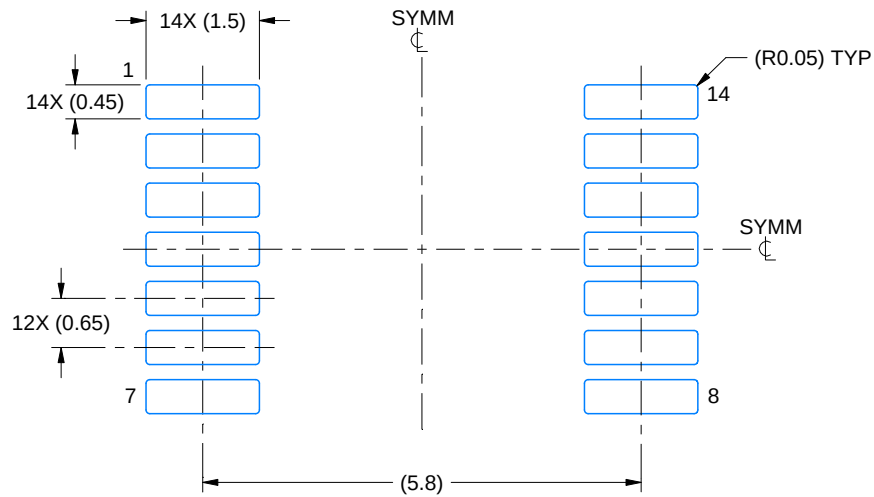
- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 -  Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 -  The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

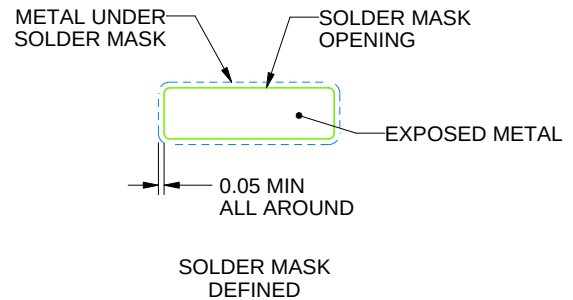
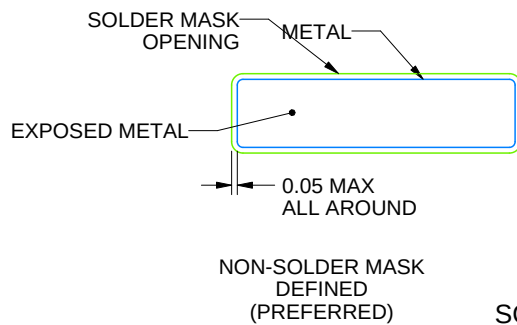
PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

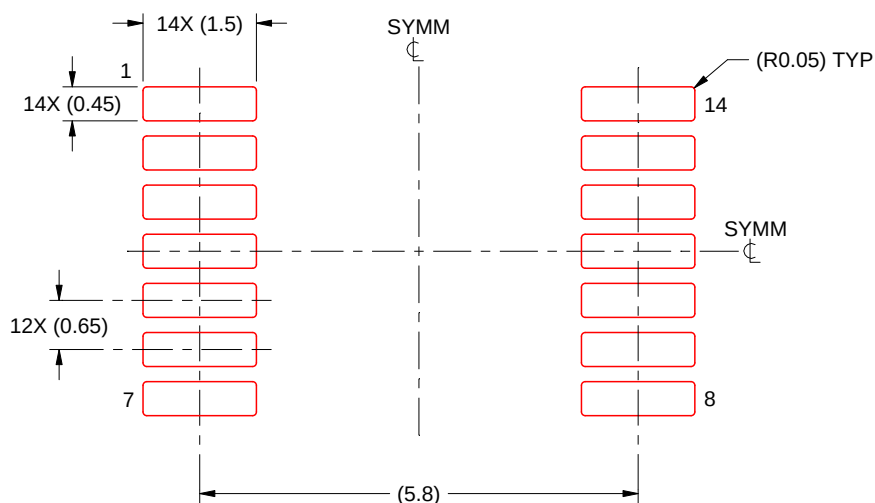
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月